オペアンプ

車載向け
グランドセンスオペアンプ

BA2904Yxxx-M　BA2902Yxx-M

概要

車載向け BA2904Yxxx-M、BA2902Yxx-M は、単一電源動作可能なオペアンプです。低消費電流であり、動作電源電圧範囲が+3V~+36V と広く、同相入力電圧はグランドレベルより入力することができます。
カーナビゲーションシステム、カーオーディオ、車載ボディなどの用途に使用可能です。

特長

- AEC-Q100 対応*(Note 1)*
- 単一電源動作可能
- 動作電源電圧範囲が広い
- 標準のオペアンプ端子配置
- 入力、出力ともに、ほぼ GND レベルより動作可能
- 回路電流が少ない
- 動作温度範囲が広い

(Note 1) Grade 1

重要特性

- 動作電源電圧範囲
  - 単電源: +3.0V ~ +36V
  - 両電源: ±1.5V ~ ±18V
- 消費電源電流
  - BA2904Yxxx-M（2 回路） 0.5mA(Typ)
  - BA2902Yxx-M （4 回路） 0.7mA(Typ)
- 入力バイアス電流: 20nA(Typ)
- 入力オフセット電流: 2nA(Typ)
- 動作温度範囲: -40°C ~ +125°C

パッケージ

	W(Typ) x D(Typ) x H(Max)
SOP8	5.00mm x 6.20mm x 1.71mm
SSOP-B8	3.00mm x 6.40mm x 1.35mm
MSOP8	2.90mm x 4.00mm x 0.90mm
SOP14	8.70mm x 6.20mm x 1.71mm
SSOP-B14	5.00mm x 6.40mm x 1.35mm

アプリケーション

- カーナビゲーションシステム
- カーオーディオ
- 車載ボディ

内部等価回路図

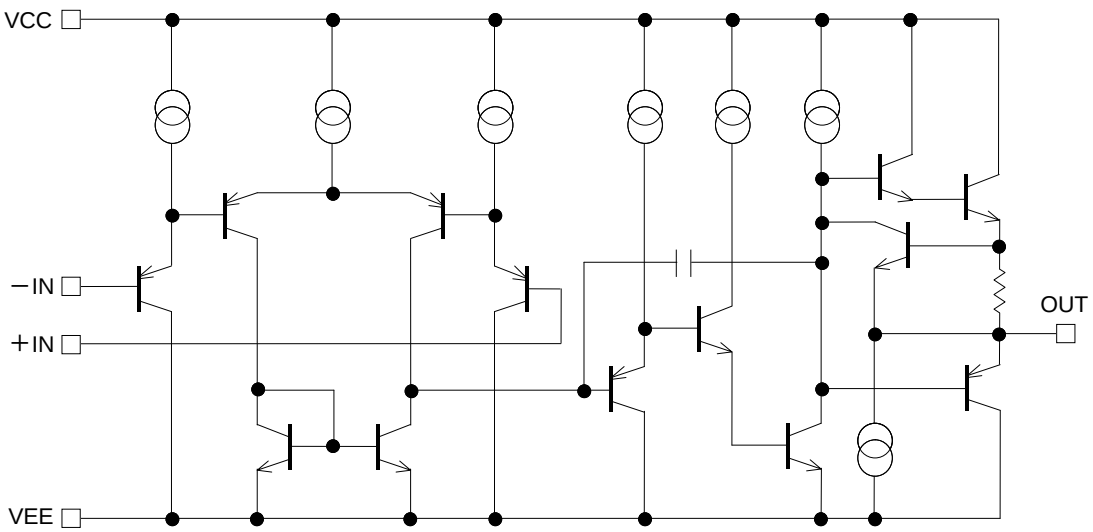


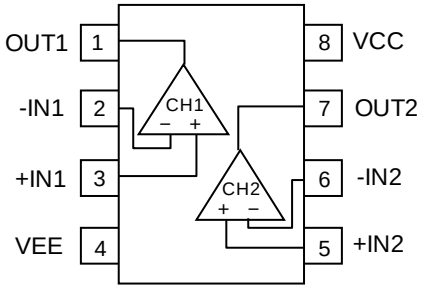
Figure 1. 内部等価回路図 (1 回路のみ)

○製品構造：シリコンモノリシック集積回路　○耐放射線設計はしておりません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

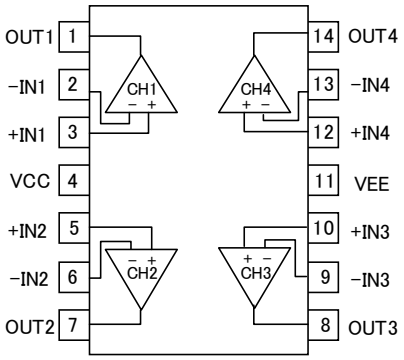
端子配置図

BA2904YF-M : SOP8
BA2904YFV-M : SSOP-B8
BA2904YFVM-M : MSOP8



端子番号	端子名
1	OUT1
2	-IN1
3	+IN1
4	VEE
5	+IN2
6	-IN2
7	OUT2
8	VCC

BA2902YF-M : SOP14
BA2902YFV-M : SSOP-B14



端子番号	端子名
1	OUT1
2	-IN1
3	+IN1
4	VCC
5	+IN2
6	-IN2
7	OUT2
8	OUT3
9	-IN3
10	+IN3
11	VEE
12	+IN4
13	-IN4
14	OUT4

パッケージ				
SOP8	SSOP-B8	MSOP8	SOP14	SSOP-B14
BA2904YF-M	BA2904YFV-M	BA2904YFVM-M	BA2902YF-M	BA2902YFV-M

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

発注形名情報

B A 2 9 0 x Y x x x - M x x

品番
BA2904Yxxx
BA2902Yxx

パッケージ
F　: SOP8
　　SOP14
FV　: SSOP-B8
　　SSOP-B14
FVM: MSOP8

包装、フォーミング仕様
M:　車載ランク製品
E2:　リール状エンボステーピング
　　(SOP8/SOP14/SSOP-B8/SSOP-B14)
TR:　リール状エンボステーピング
　　(MSOP8)

ラインアップ

動作温度範囲	動作電源電圧	回路数	パッケージ		発注可能形名
-40°C ～ +125°C	+3V ～ +36V	2 回路	SOP8	Reel of 2500	BA2904YF-ME2
			SSOP-B8	Reel of 2500	BA2904YFV-ME2
			MSOP8	Reel of 3000	BA2904YFVM-MTR
		4 回路	SOP14	Reel of 2500	BA2902YF-ME2
			SSOP-B14	Reel of 2500	BA2902YFV-ME2

絶対最大定格(T_A=25°C)

項目	記号		定格		単位
			BA2904Yxxx-M	BA2902Yxx-M	
電源電圧	VCC-VEE		+36		V
許容損失	P_D	SOP8	0.77 (Note 1,6)	-	W
		SSOP-B8	0.62 (Note 2,6)	-	
		MSOP8	0.58 (Note 3,6)	-	
		SOP14	-	0.56 (Note 4,6)	
		SSOP-B14	-	0.87 (Note 5,6)	
差動入力電圧(Note 7)	V_{ID}		+36		V
同相入力電圧	V_{ICM}		(VEE-0.3) ~ (VEE+36)		V
入力電流(Note 8)	I_I		-10		mA
動作電源電圧範囲	V_{opr}		+3.0 ~ +36 (±1.5 ~ ±18)		V
動作温度範囲	T_{opr}		-40 ~ +125		°C
保存温度範囲	T_{stg}		-55 ~ +150		°C
最大接合部温度	T_{Jmax}		+150		°C

(Note 1)　T_A=25°C 以上で使用する場合には 1°C につき 6.2mW を減じます。
(Note 2)　T_A=25°C 以上で使用する場合には 1°C につき 5.0mW を減じます。
(Note 3)　T_A=25°C 以上で使用する場合には 1°C につき 4.7mW を減じます。
(Note 4)　T_A=25°C 以上で使用する場合には 1°C につき 4.5mW を減じます。
(Note 5)　T_A=25°C 以上で使用する場合には 1°C につき 7.0mW を減じます。
(Note 6)　許容損失は 70mm×70mm×1.6mm FR4 ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3%以下)実装時の値です。
(Note 7)　差動入力電圧は反転入力端子と非反転入力端子間の電位差を示します。その時各入力端子の電位は VEE 以上の電位としてください。
(Note 8)　入力端子に約 VEE-0.6V の電圧が印加された場合過剰な電流が流れる可能性があります。その場合は制限抵抗により
　　入力電流が定格以下となるようにしてください。

注意：印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施して頂けるようご検討お願いします。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性

○BA2904Yxxx-M　(特に指定のない限り VCC=+5V, VEE=0V)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧(Note 9,10)	V_{IO}	25°C	-	2	7	mV	E_K=-1.4V
		全温度範囲	-	-	10		VCC=5~30V, E_K=-1.4V
入力オフセット電圧ドリフト	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	-	-	±7	-	μV/°C	E_K=-1.4V
入力オフセット電流(Note 9,10)	I_{IO}	25°C	-	2	50	nA	E_K=-1.4V
		全温度範囲	-	-	200		
入力オフセット電流ドリフト	$\Delta I_{IO}/\Delta T$	-	-	±10	-	pA/°C	E_K=-1.4V
入力バイアス電流(Note 10,11)	I_B	25°C	-	20	250	nA	E_K=-1.4V
		全温度範囲	-	-	250		
回路電流(Note 10)	I_{CC}	25°C	-	0.5	1.2	mA	R_L=∞, All Op-Amps
		全温度範囲	-	-	2		
最大出力電圧(High)(Note 10)	V_{OH}	25°C	3.5	-	-	V	R_L=2kΩ
		全温度範囲	27	28	-		VCC=30V, R_L=10kΩ
最大出力電圧(Low)(Note 10)	V_{OL}	全温度範囲	-	5	20	mV	R_L=∞, All Op-Amps
大振幅電圧利得	A_V	25°C	25	100	-	V/mV	R_L≥2kΩ, VCC=15V E_K=-1.4~-11.4V
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	25°C	0	-	VCC-1.5	V	(VCC-VEE)=5V E_K=-1.4V
同相信号除去比	CMRR	25°C	50	80	-	dB	E_K=-1.4V
電源電圧除去比	PSRR	25°C	65	100	-	dB	VCC=5~30V
出力ソース電流(Note 10,12)	I_{SOURCE}	25°C	20	30	-	mA	+IN=1V, -IN=0V OUT=0V, 1CH のみ短絡
		全温度範囲	10	-	-		
出力シンク電流(Note 10,12)	I_{SINK}	25°C	10	20	-	mA	+IN=0V, -IN=1V OUT=5V, 1CH のみ短絡
		全温度範囲	2	-	-		
		25°C	12	40	-	μA	+IN=0V, -IN=1V OUT=200mV
スルーレート	SR	25°C	-	0.2	-	V/μs	VCC=15V, A_V=0dB R_L=2kΩ, C_L=100pF
利得帯域幅積	GBW	25°C	-	0.5	-	MHz	VCC=30V, R_L=2kΩ C_L=100pF
入力換算雑音電圧	V_N	25°C	-	40	-	$nV/\sqrt{Hz}$	VCC=15V, VEE=-15V A_V=40dB, V_{ICM}=0V R_S=100Ω, f=1kHz
チャンネルセパレーション	CS	25°C	-	120	-	dB	A_V=40dB, f=1kHz OUT=0.5Vrms

(Note 9)　絶対値表記
(Note 10)　全温度範囲 T_A=-40 ~ +125°C
(Note 11)　入力バイアス電流の方向は、初段が PNP トランジスタで構成されておりますので、IC から流れ出す方向です。
(Note 12)　高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。
出力端子を連続的に短縮すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性

○BA2902Yxx-M　(特に指定のない限り VCC=+5V, VEE=0V)

項目	記号	温度範囲	規格値			単位	条件
			最小	標準	最大		
入力オフセット電圧(Note 13,14)	V_{IO}	25°C	-	2	7	mV	E_K=-1.4V
		全温度範囲	-	-	10		VCC=5~30V, E_K=-1.4V
入力オフセット電圧ドリフト	$\Delta V_{IO}/\Delta T$	-	-	±7	-	μV/°C	E_K=-1.4V
入力オフセット電流(Note 13,14)	I_{IO}	25°C	-	2	50	nA	E_K=-1.4V
		全温度範囲	-	-	200		
入力オフセット電流ドリフト	$\Delta I_{IO}/\Delta T$	-	-	±10	-	pA/°C	E_K=-1.4V
入力バイアス電流(Note 14,15)	I_B	25°C	-	20	250	nA	E_K=-1.4V
		全温度範囲	-	-	250		
回路電流(Note 14)	I_{CC}	25°C	-	0.7	2	mA	R_L=∞, All Op-Amps
		全温度範囲	-	-	3		
最大出力電圧(High)(Note 14)	V_{OH}	25°C	3.5	-	-	V	R_L=2kΩ
		全温度範囲	27	28	-		VCC=30V, R_L=10kΩ
最大出力電圧(Low)(Note 14)	V_{OL}	全温度範囲	-	5	20	mV	R_L=∞, All Op-Amps
大振幅電圧利得	A_V	25°C	25	100	-	V/mV	R_L≥2kΩ, VCC=15V E_K=-1.4~-11.4V
同相入力電圧範囲	V_{ICM}	25°C	0	-	VCC-1.5	V	(VCC-VEE)=5V E_K=VEE-1.4V
同相信号除去比	CMRR	25°C	50	80	-	dB	E_K=-1.4V
電源電圧除去比	PSRR	25°C	65	100	-	dB	VCC=5~30V
出力ソース電流(Note 14,16)	I_{SOURCE}	25°C	20	30	-	mA	+IN=1V, -IN=0V OUT=0V, 1CH のみ短絡
		全温度範囲	10	-	-		
出力シンク電流(Note 14,16)	I_{SINK}	25°C	10	20	-	mA	+IN=0V, -IN=1V OUT=5V, 1CH のみ短絡
		全温度範囲	2	-	-		
		25°C	12	40	-	μA	+IN=0V, -IN=1V OUT=200mV
スルーレート	SR	25°C	-	0.2	-	V/μs	VCC=15V, A_V=0dB R_L=2kΩ, C_L=100pF
利得帯域幅積	GBW	25°C	-	0.5	-	MHz	VCC=30V, R_L=2kΩ C_L=100pF
入力換算雑音電圧	V_N	25°C	-	40	-	$nV/\sqrt{Hz}$	VCC=15V, VEE=-15V A_V=40dB, V_{ICM}=0V R_S=100Ω, f=1kHz
チャンネルセパレーション	CS	25°C	-	120	-	dB	A_V=40dB, f=1kHz OUT=0.5Vrms

(Note13)　絶対値表記
(Note 14)　全温度範囲 T_A=-40 ~ +125°C
(Note 15)　入力バイアス電流の方向は、初段が PNP トランジスタで構成されておりますので、IC から流れ出す方向です。
(Note 16)　高温環境下では IC の許容損失を考慮し、出力電流値を決定してください。
出力端子を連続的に短縮すると、発熱による IC 内部の温度上昇のため出力電流値が減少する場合があります。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

電気的特性用語説明

ここでは本データシートに用いられる電気的特性用語の説明を記述します。項目と使用される記号も示します。
ここに挙げる項目名や記号、意味については他メーカーや一般の文書などとは異なる場合がありますのでご注意ください。

1. 絶対最大定格

絶対最大定格項目は瞬間的であっても超えてはならない条件を示すものです。絶対最大定格を越えた電圧の印加や絶対最大定格温度環境外での使用は、IC の特性劣化や破壊を生じる原因となります。

(1) 電源電圧 (VCC/VEE)
正側電源端子と負側電源端子との間に内部回路の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

(2) 差動入力電圧 (V_{ID})
+入力端子と-入力端子の間に IC の特性劣化や破壊なしに印加できる最大電圧を示します。

(3) 同相入力電圧 (V_{ICM})
+入力端子と-入力端子に IC の特性劣化や破壊なしに印加可能な最大電圧を示します。
最大定格の同相入力電圧範囲は IC の正常動作を保証するものではありません。IC の正常動作を期待する場合は電気的特性項目の同相入力電圧範囲に従う必要があります。

(4) 動作温度範囲, 保存温度範囲 (T_{opr}, T_{stg})
動作温度範囲は IC が動作可能な温度範囲を示します。周囲温度が高くなるほど IC が消費できる電力は減少します。
保存温度範囲は IC の過度の特性劣化を生じずに保存できる温度範囲を示します。

(5) 許容損失 (P_D)
周囲温度 25°C(常温)および規定された実装基板で IC が消費できる電力を示しています。パッケージ製品の場合、パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大接合温度)とパッケージの熱抵抗によって決まります。

2. 電気的特性項目

(1) 入力オフセット電圧 (V_{IO})
+入力端子と-入力端子との間の電位差を示します。出力電圧を 0V にするために必要な入力電圧差とも言い換えることができます。

(2) 入力オフセット電圧ドリフト ($\Delta V_{IO}/\Delta T$)
周囲温度変動に対する入力オフセット電圧変動の比を示します。

(3) 入力オフセット電流 (I_{IO})
+入力端子と-入力端子の入力バイアス電流の差を示します。

(4) 入力オフセット電流ドリフト ($\Delta I_{IO}/\Delta T$)
周囲温度変動に対する入力オフセット電流変動の比を示します。

(5) 入力バイアス電流 (I_B)
入力端子に流れ込むあるいは入力端子から流れ出す電流を示します。
+入力端子の入力バイアス電流と-入力端子の入力バイアス電流との平均値で定義します。

(6) 回路電流 (I_{CC})
IC 個別の規定の条件および無負荷、定常状態において流れる IC 単体の電流を示します。

(7) 最大出力電圧(High)/最大出力電圧(Low) (V_{OH}/V_{OL})
規定の負荷条件で IC が出力できる電圧範囲を示します。一般的に最大出力電圧 High と Low に分けられます。
最大出力電圧(High)は出力電圧の上限を示しており、最大出力電圧(Low)は出力電圧の下限を示しています。

(8) 大振幅電圧利得 (A_V)
+入力端子、-入力端子の差電圧に対する出力電圧への増幅率(利得)を示します。
通常、直流電圧に対する増幅率(利得)です。
A_V=(出力電圧)/(差動入力電圧)

(9) 同相入力電圧範囲 (V_{ICM})
IC が正常に動作する入力電圧範囲を示しています。

(10) 同相信号除去比 (CMRR)
同相入力電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動の比を示しています。通常、直流変動分です。
CMRR=(同相入力電圧変化分)/(入力オフセット変動分)

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

(11) 電源電圧除去比 (PSRR)
電源電圧を変化させた時の入力オフセット電圧の変動の比を示しています。通常、直流変動分です。
PSRR=(電源電圧変化分)/(入力オフセット変動分)

(12) 出力ソース電流/出力シンク電流 (I_{SOURCE} / I_{SINK})
規定の出力条件(出力電圧や負荷条件等)で出力できる最大の出力電流を示します。出力ソース電流と出力シンク電流に分けられます。 出力ソース電流は IC からの流出電流を示しており、出力シンク電流は IC への流入電流を示しています。

(13) スルーレート (SR)
オペアンプの動作速度を表すパラメータです。出力電圧が規定した単位時間当りに変化できる割合を示します。

(14) 利得帯域幅積 (GBW)
利得の傾きが 6dB/octave の領域における任意の周波数と、その利得の積を示しています。

(15) 入力換算雑音電圧 (V_N)
オペアンプの内部で発生する雑音電圧を等価的に入力端子に直列に接続される理想電圧源で表したものです。

(16) チャンネルセパレーション (CS)
駆動されたチャンネルの出力電圧の変化に対する他チャンネルの出力電圧の変動を示します。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ

○BA2904Yxxx-M

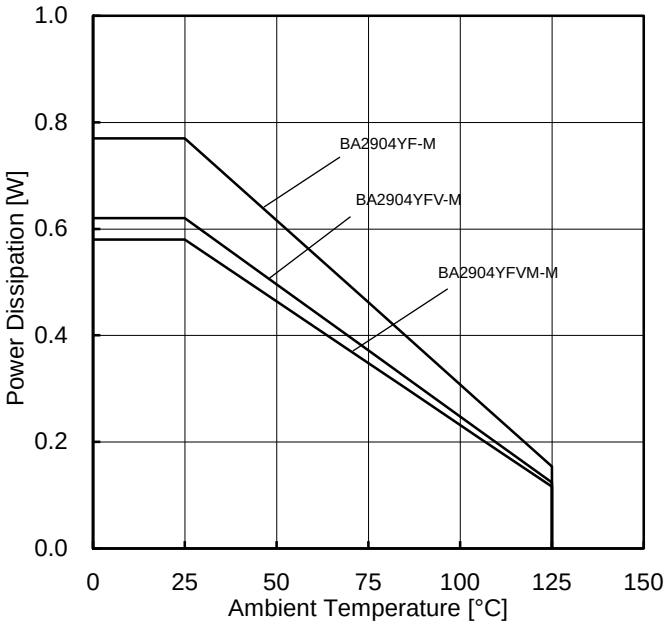


Figure 2.
ディレーティングカーブ

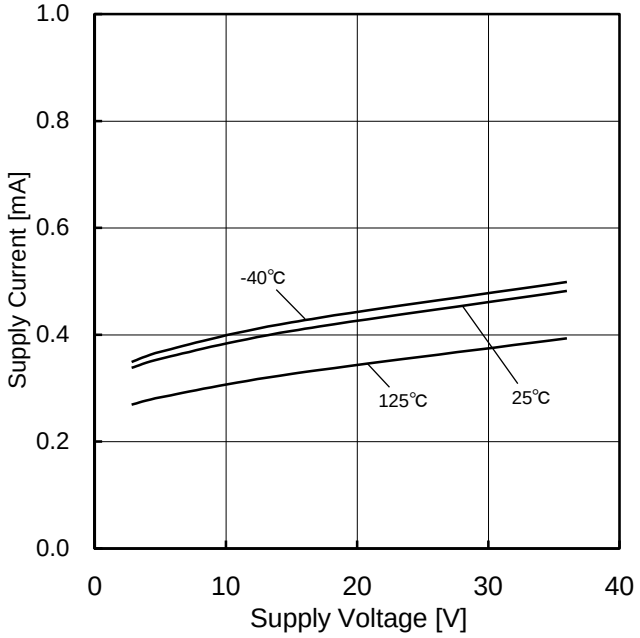


Figure 3.
回路電流－電源電圧特性

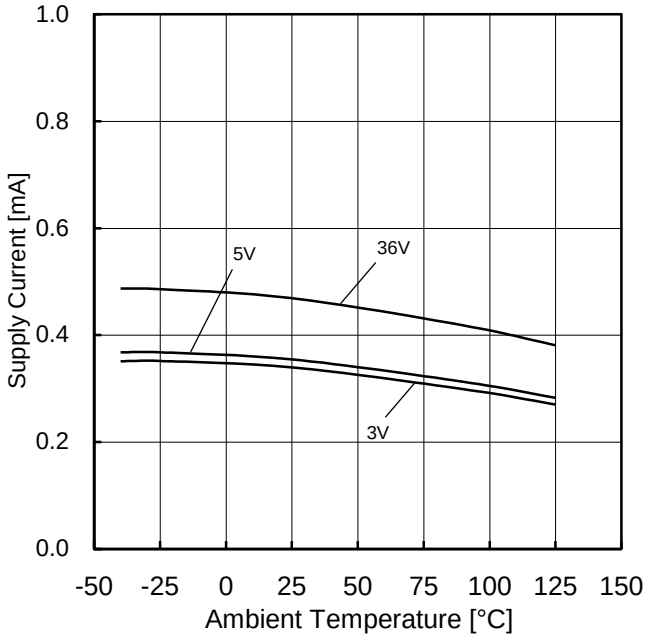


Figure 4.
回路電流－温度特性

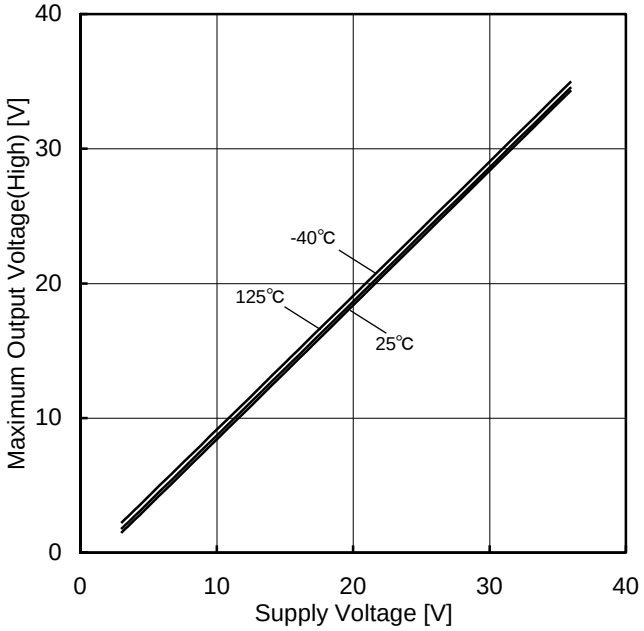


Figure 5.
最大出力電圧(High)－電源電圧特性
(R_L=10kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2904Yxxx-M

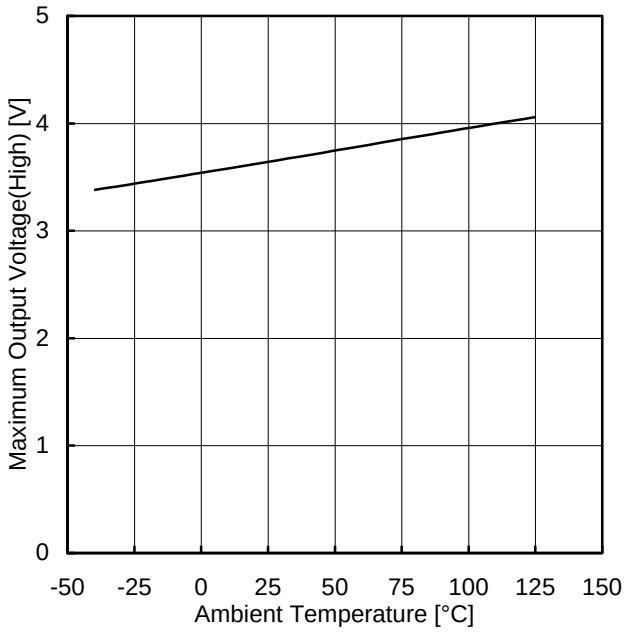


Figure 6.
最大出力電圧(High)－温度特性
(VCC=5V, R_L=2kΩ)

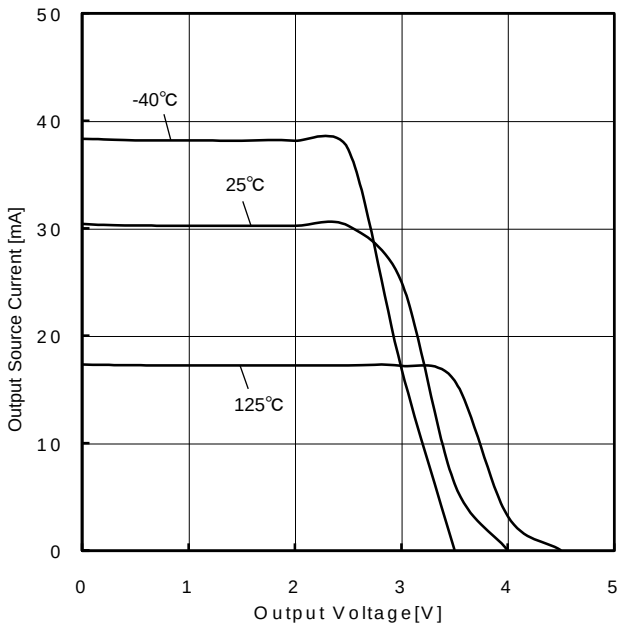


Figure 7.
出力ソース電流－出力電圧特性
(VCC=5V)

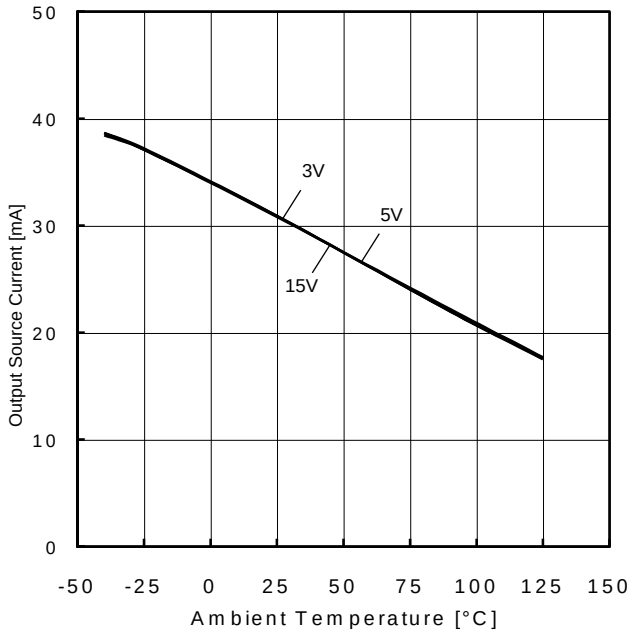


Figure 8.
出力ソース電流－温度特性
(OUT=0V)

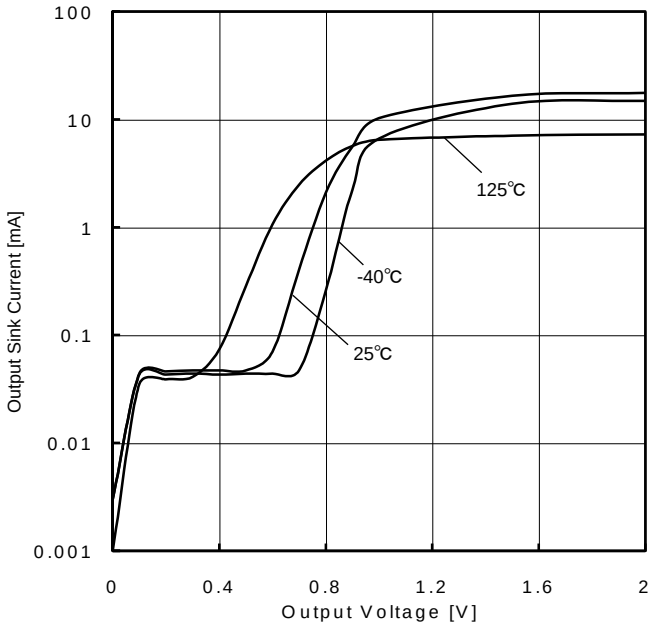


Figure 9.
出力シンク電流－出力電圧特性
(VCC=5V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2904Yxxx-M

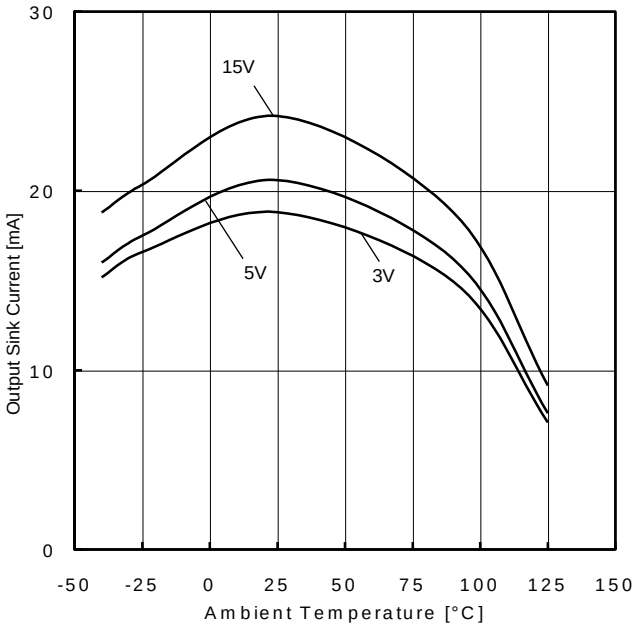


Figure 10.
出力シンク電流－温度特性
(OUT=VCC)

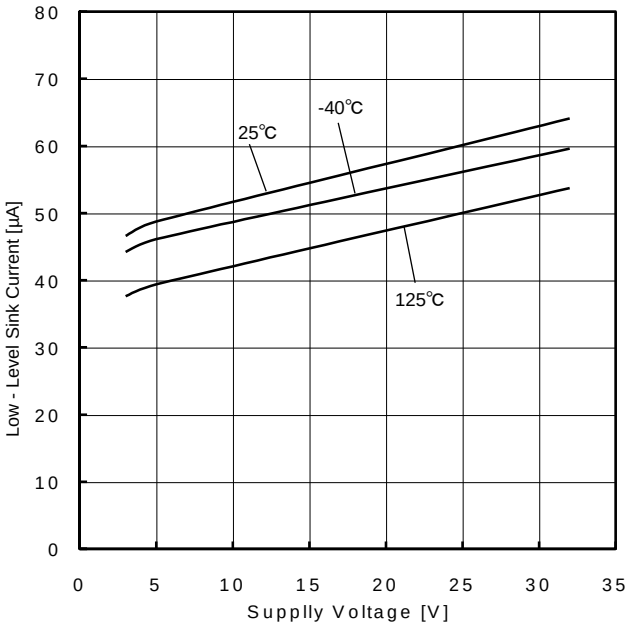


Figure 11.
LOW レベルシンク電流－電源電圧特性
(OUT=0.2V)

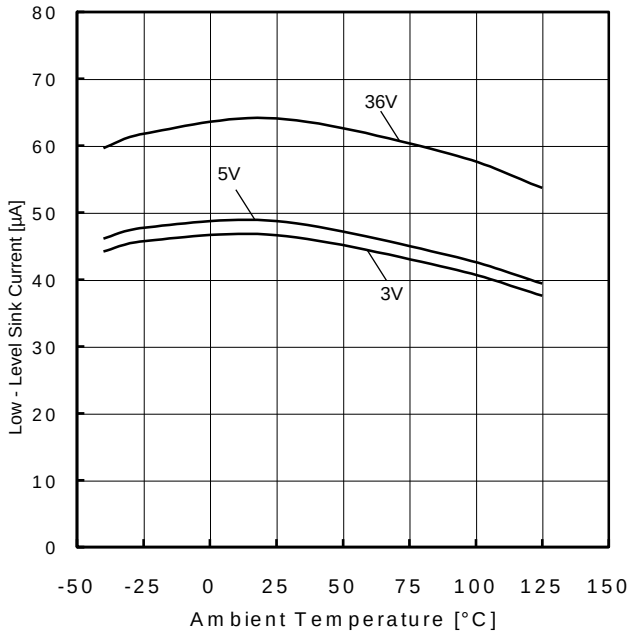


Figure 12.
LOW レベルシンク電流－温度特性
(OUT=0.2V)

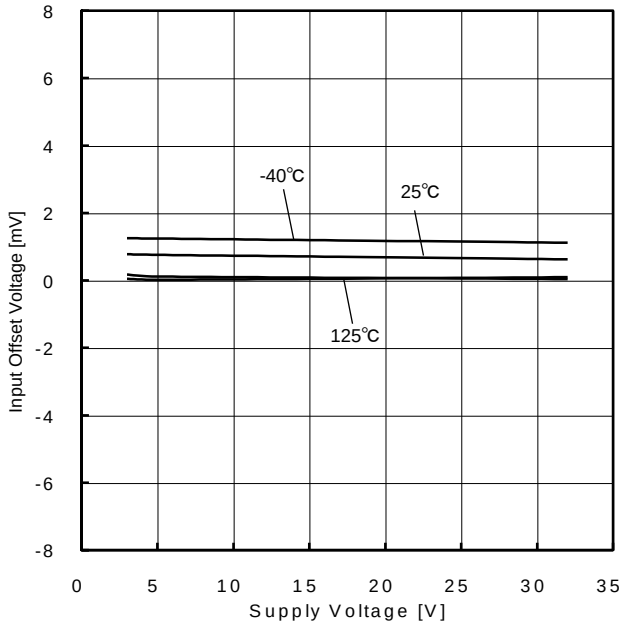


Figure 13.
入力オフセット電圧－電源電圧特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2904Yxxx-M

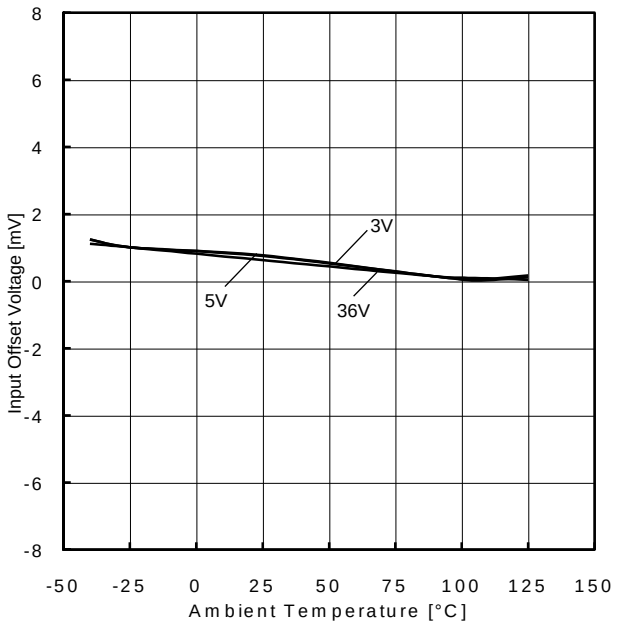


Figure 14.
入力オフセット電圧ー温度特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

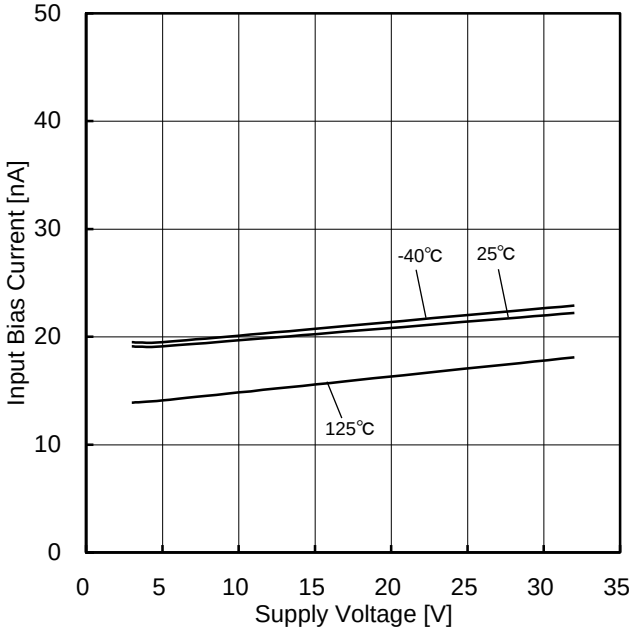


Figure 15.
入力バイアス電流ー電源電圧特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

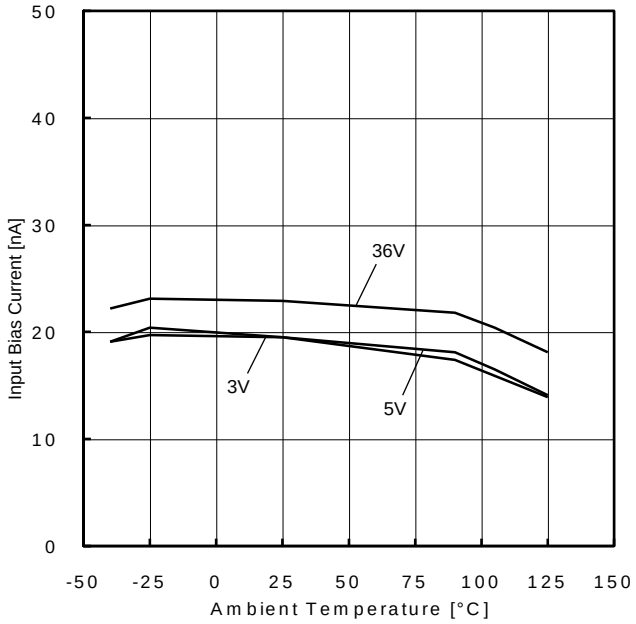


Figure 16.
入力バイアス電流ー温度特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

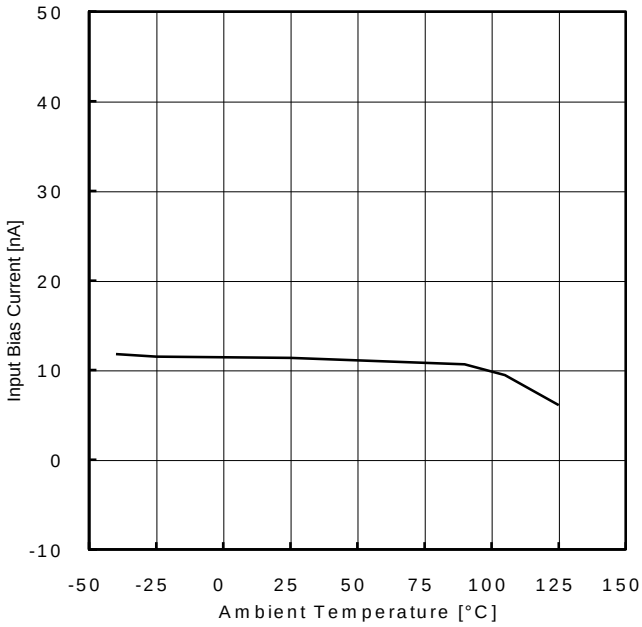


Figure 17.
入力バイアス電流ー温度特性
(VCC=30V, V_{ICM}=28V, E_K=-1.4V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2904Yxxx-M

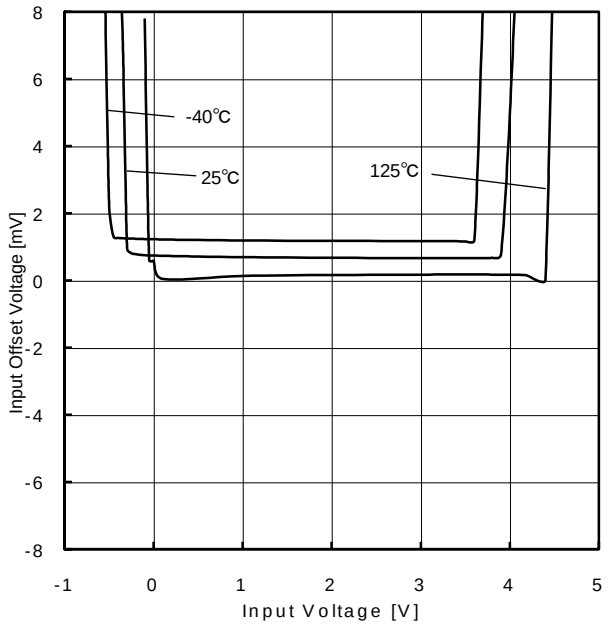


Figure 18.
入力オフセット電圧ー同相入力電圧特性
(VCC=5V)

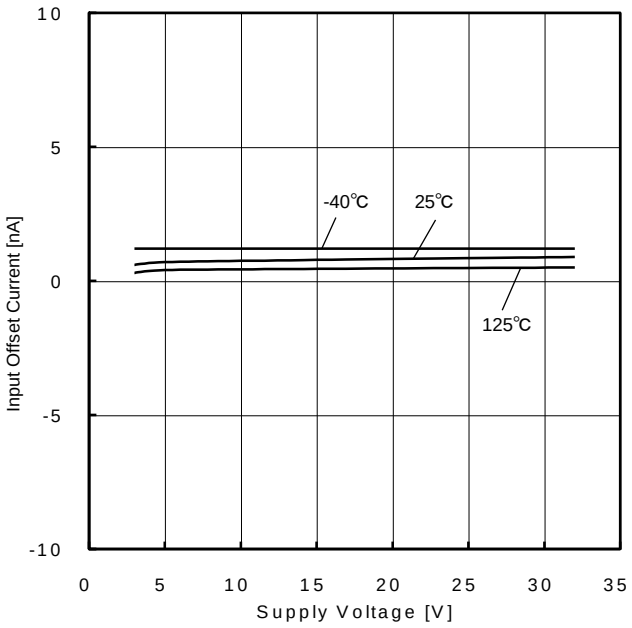


Figure 19.
入力オフセット電流ー電源電圧特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

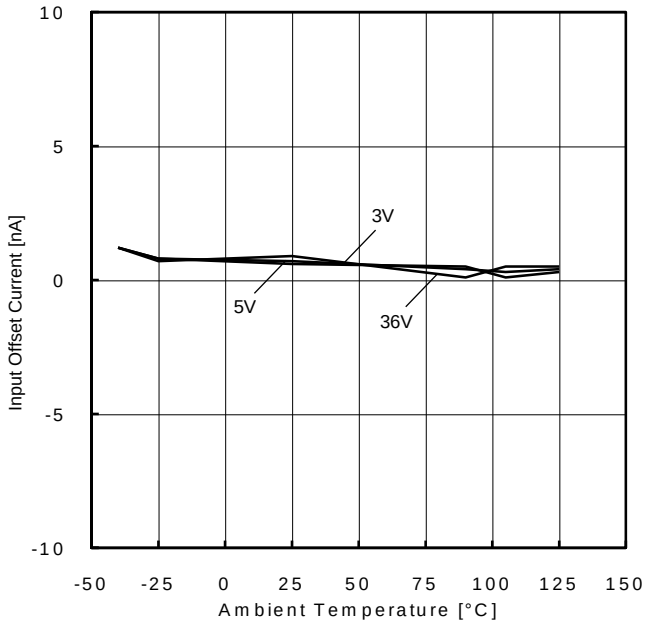


Figure 20.
入力オフセット電流ー温度特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

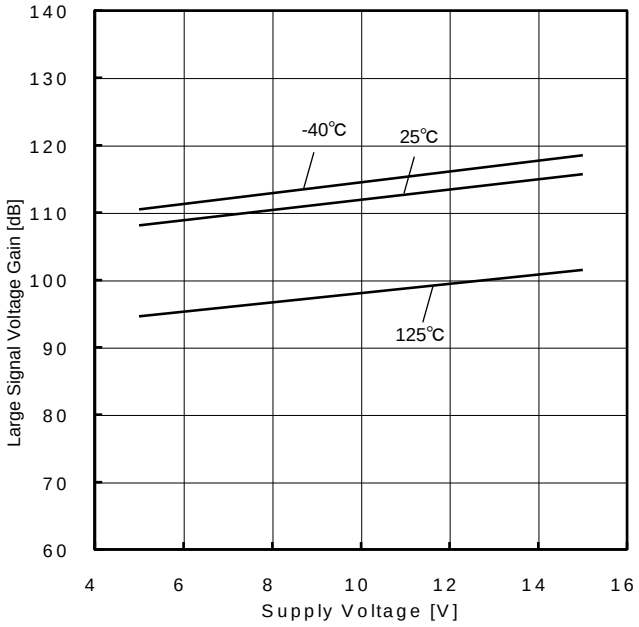


Figure 21.
大振幅電圧利得ー電源電圧特性
(R_L=2kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2904Yxxx-M

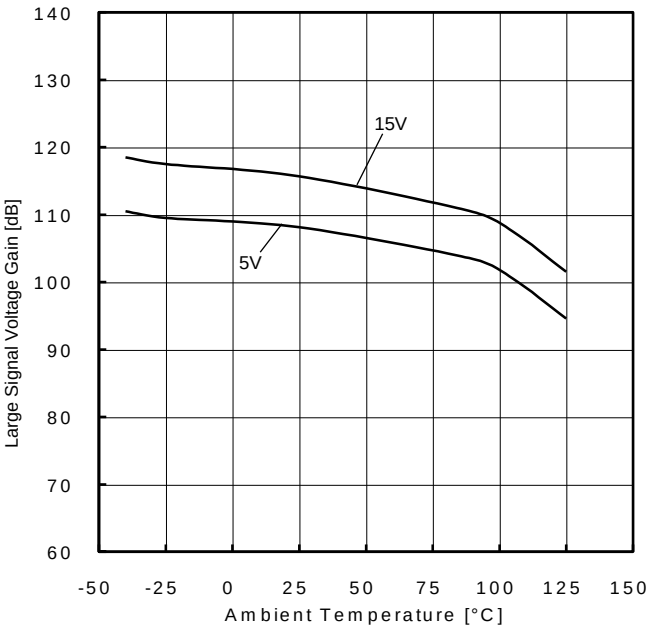


Figure 22.
大振幅電圧利得ー温度特性
(R_L=2kΩ)

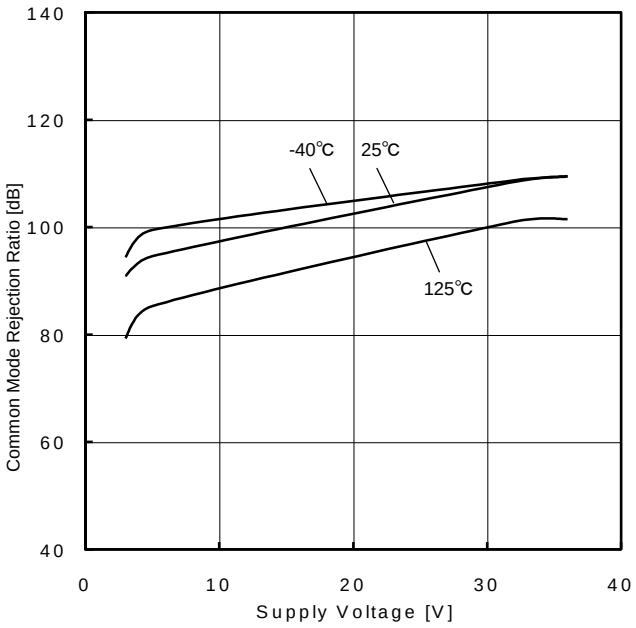


Figure 23.
同相信号除去比ー電源電圧特性

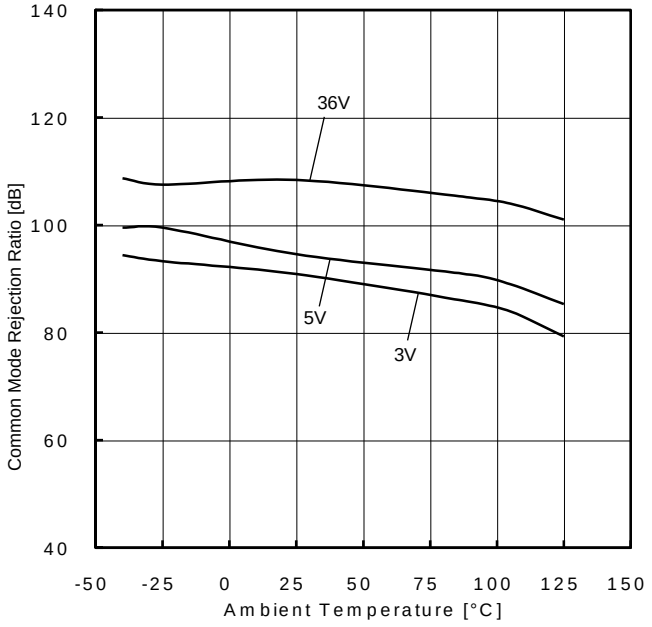


Figure 24.
同相信号除去比ー温度特性

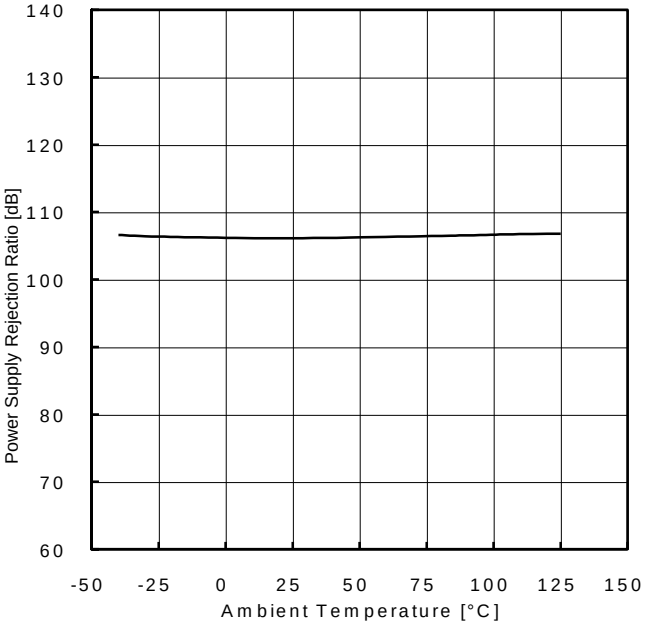


Figure 25
電源電圧除去比ー温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2902Yxx-M

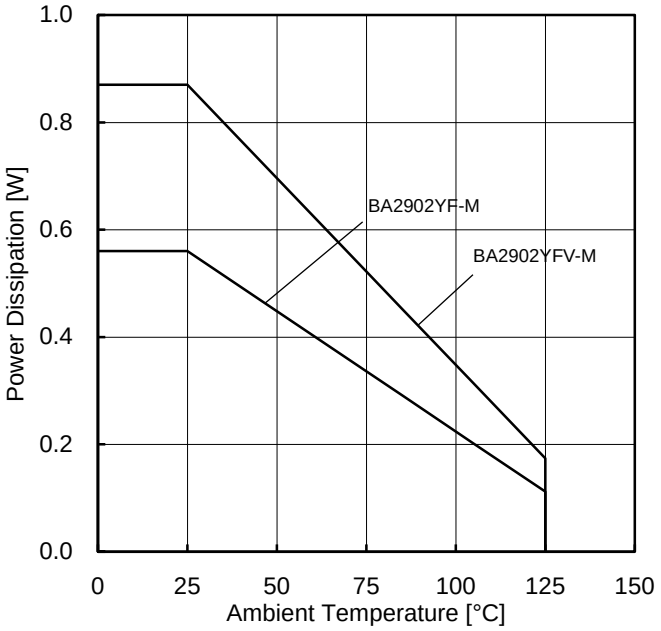


Figure 26.
ディレーティングカーブ

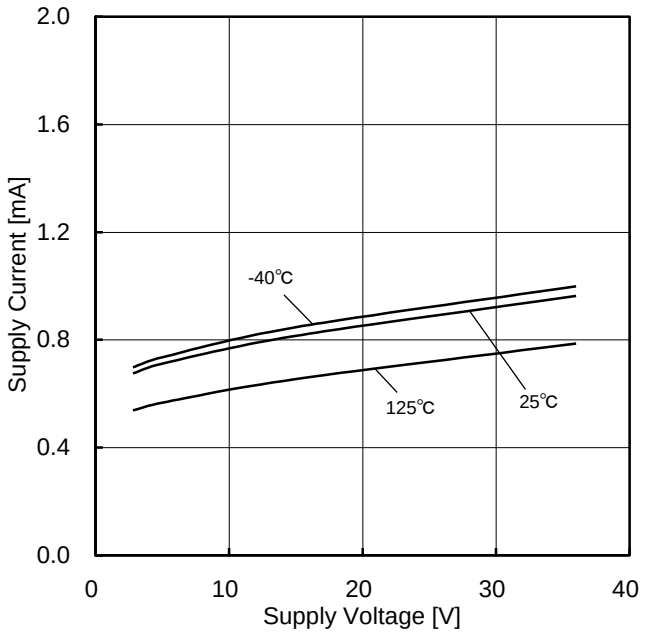


Figure 27.
回路電流－電源電圧特性

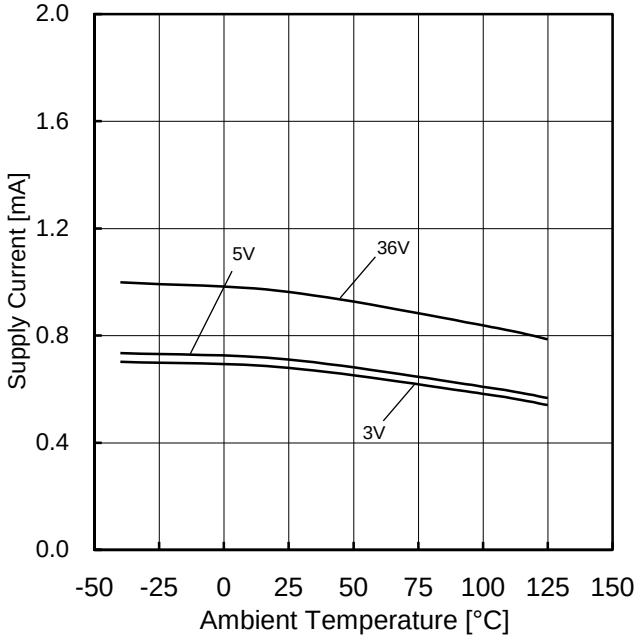


Figure 28.
回路電流－温度特性

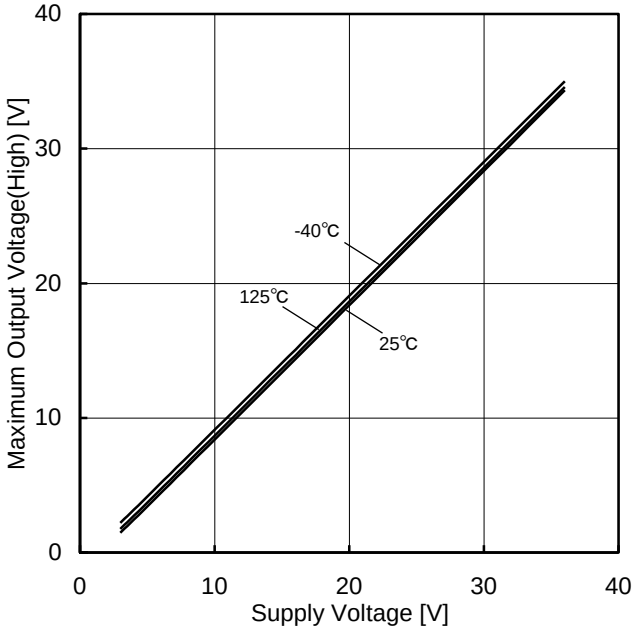


Figure 29.
最大出力電圧(High)－電源電圧特性
(R_L=10kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2902Yxx-M

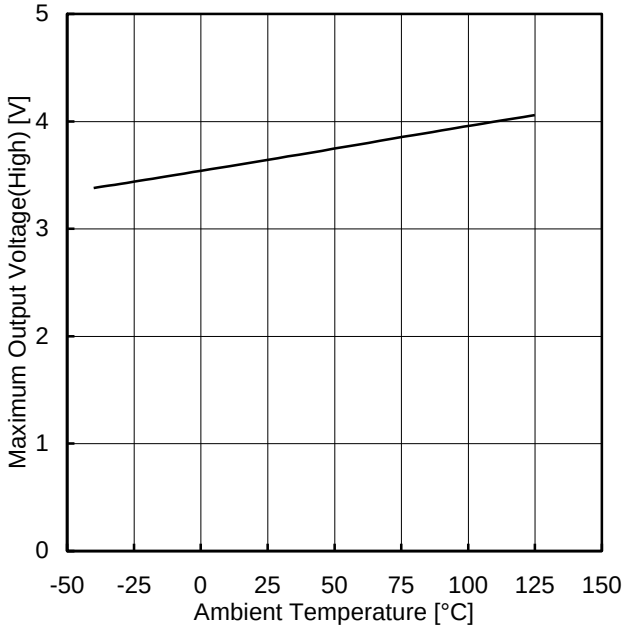


Figure 30.
最大出力電圧(High)－温度特性
(VCC=5V, R_L=2kΩ)

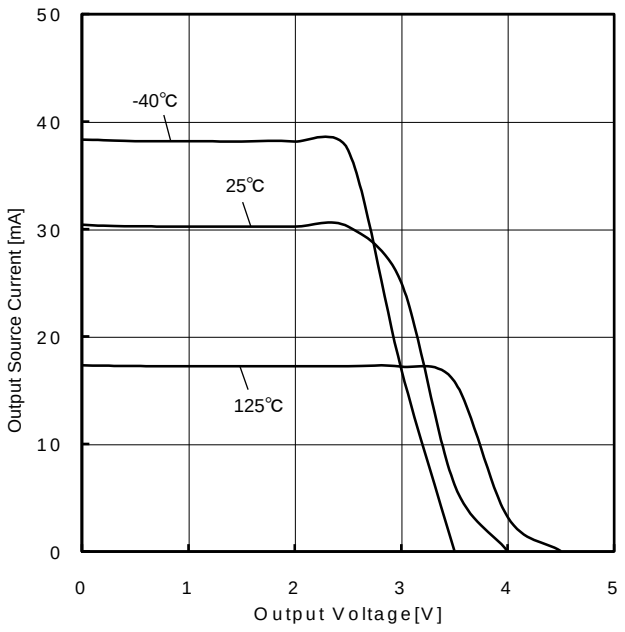


Figure 31.
出力ソース電流－出力電圧特性
(VCC=5V)

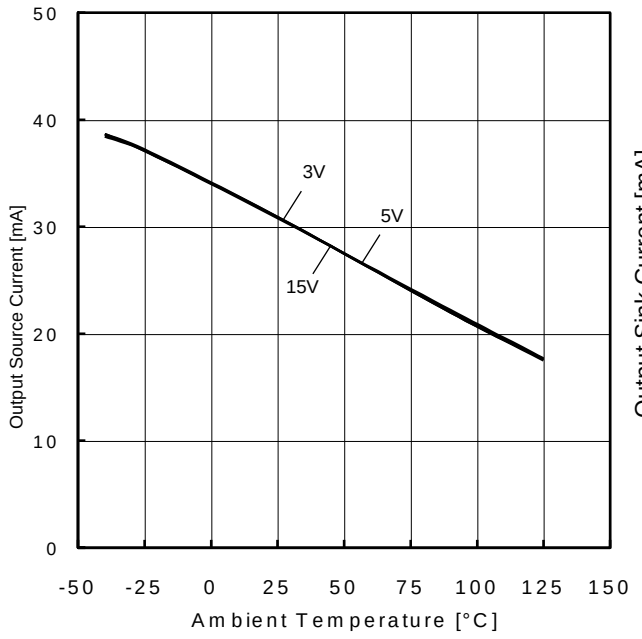


Figure 32.
出力ソース電流－温度特性
(OUT=0V)

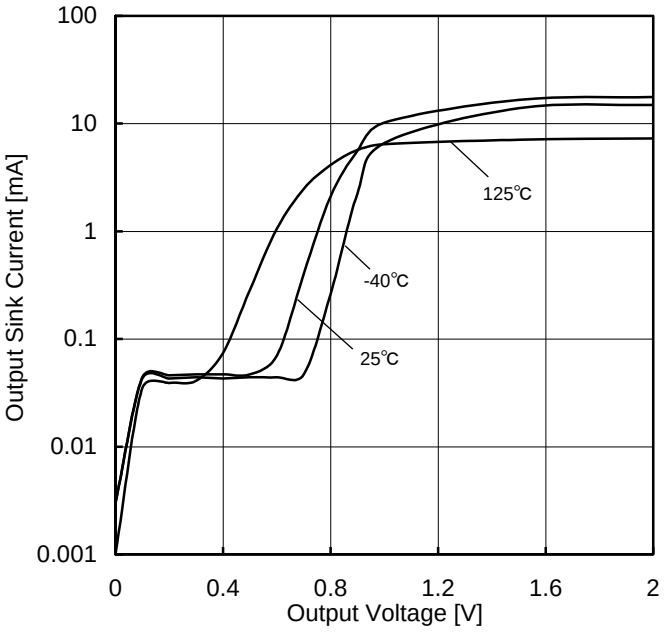


Figure 33.
出力シンク電流－出力電圧特性
(VCC=5V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2902Yxx-M

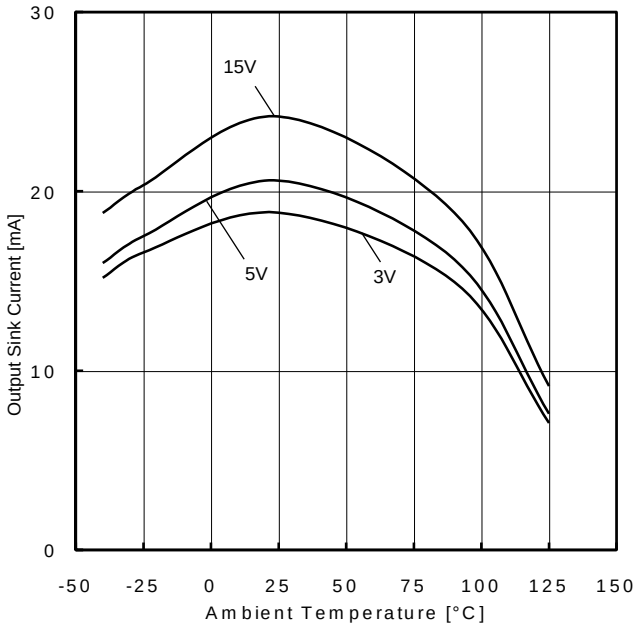


Figure 34.
出力シンク電流－温度特性
(OUT=VCC)

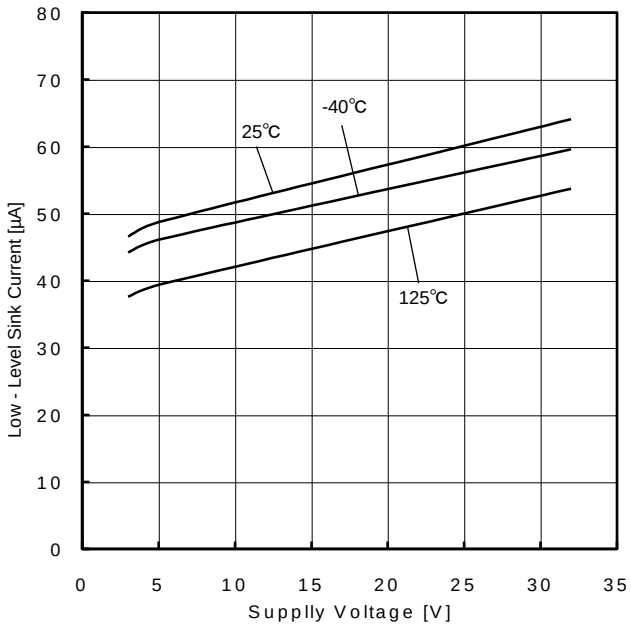


Figure 35.
LOW レベルシンク電流－電源電圧特性
(OUT=0.2V)

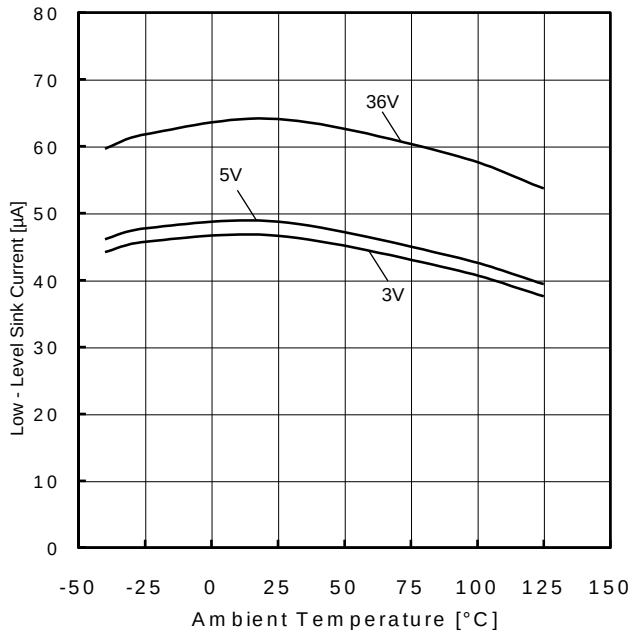


Figure 36.
LOW レベルシンク電流－温度特性
(OUT=0.2V)

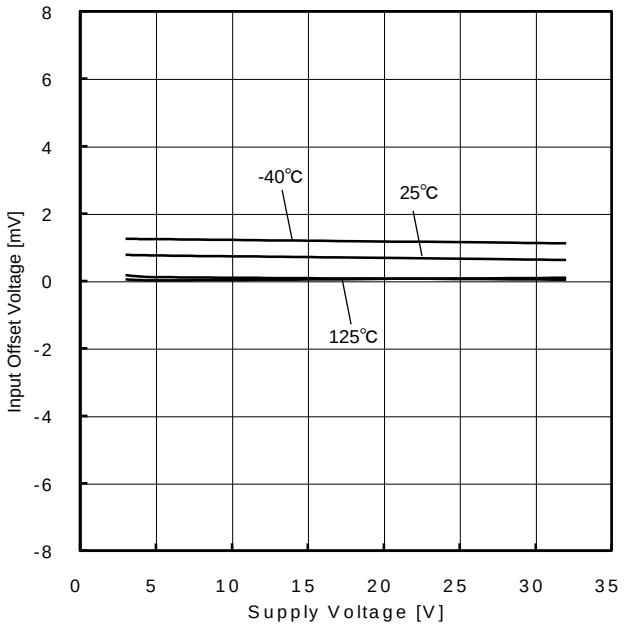


Figure 37.
入力オフセット電圧－電源電圧特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2902Yxx-M

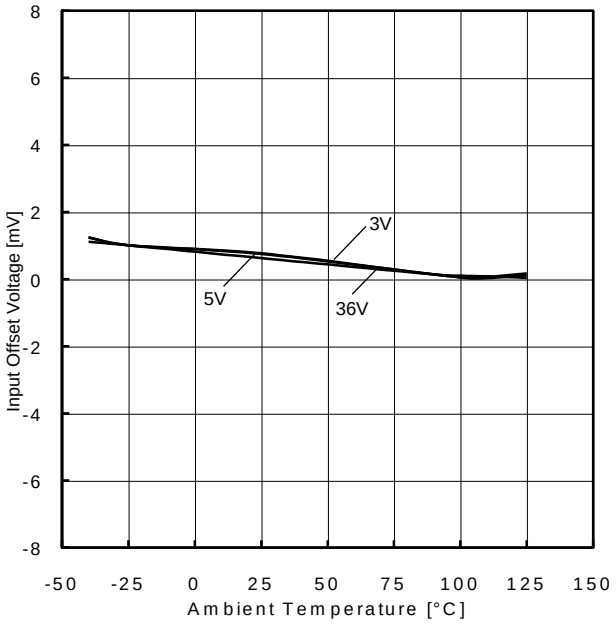


Figure 38.
入力オフセット電圧ー温度特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

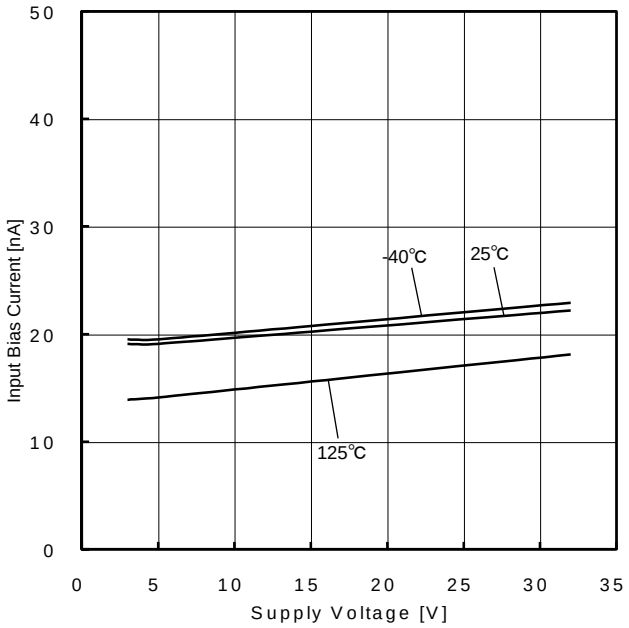


Figure 39.
入力バイアス電流ー電源電圧特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

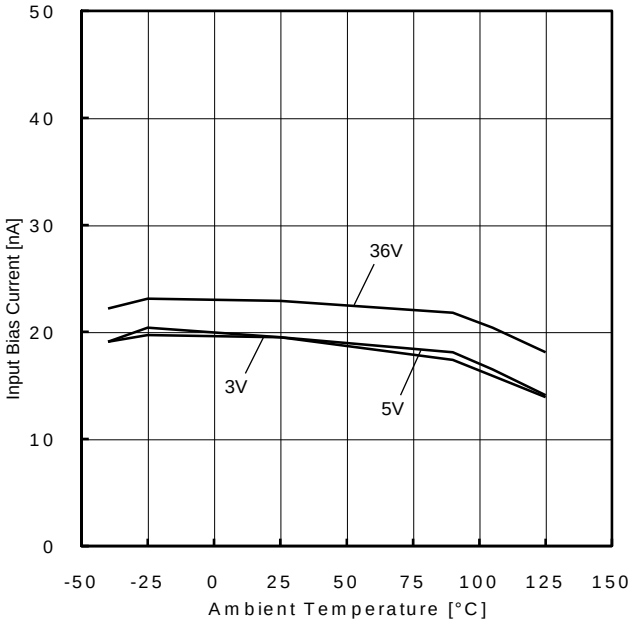


Figure 40.
入力バイアス電流ー温度特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

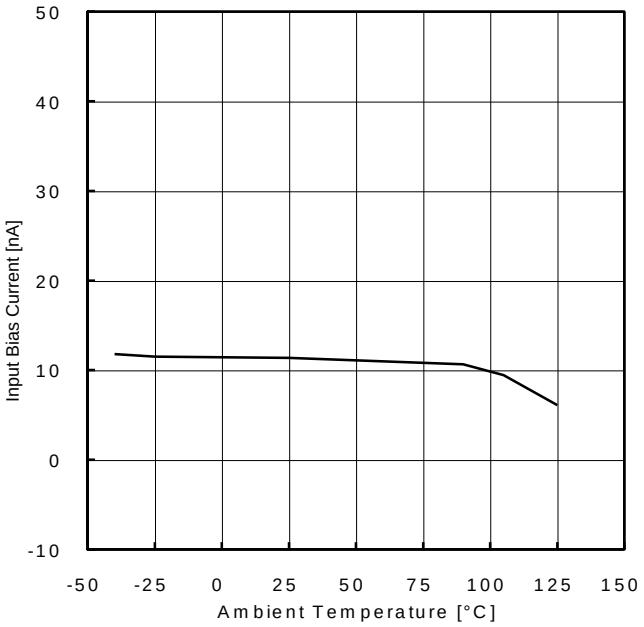


Figure 41.
入力バイアス電流ー温度特性
(VCC=30V, V_{ICM}=28V, E_K=-1.4V)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2902Yxx-M

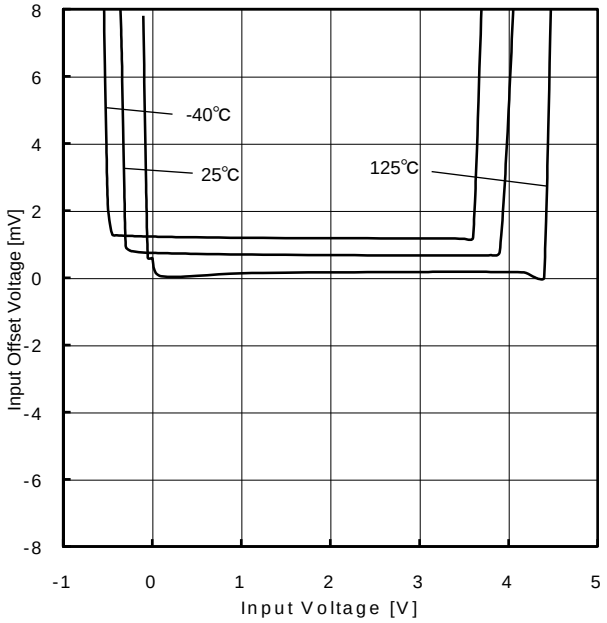


Figure 42.
入力オフセット電圧－同相入力電圧特性
(VCC=5V)

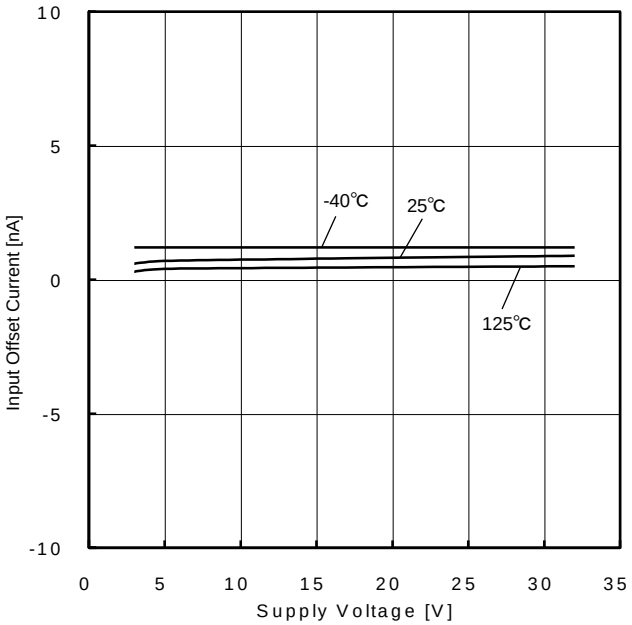


Figure 43.
入力オフセット電流－電源電圧特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

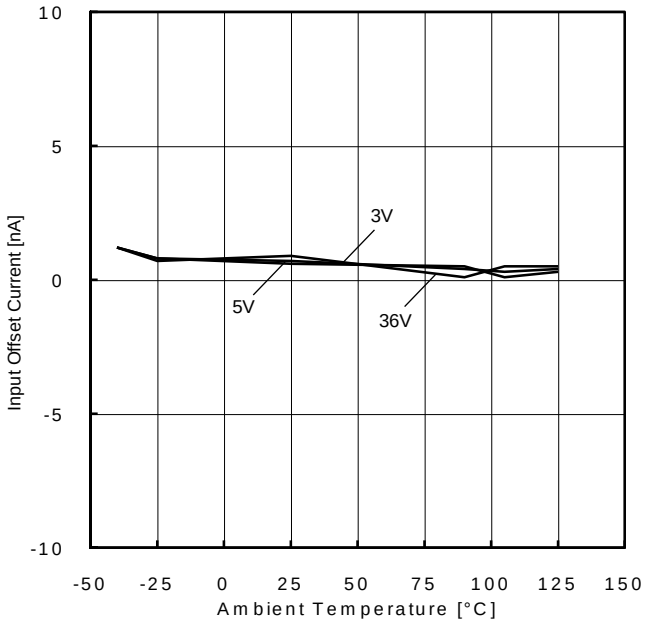


Figure 44.
入力オフセット電流－温度特性
(V_{ICM}=0V, E_K=-1.4V)

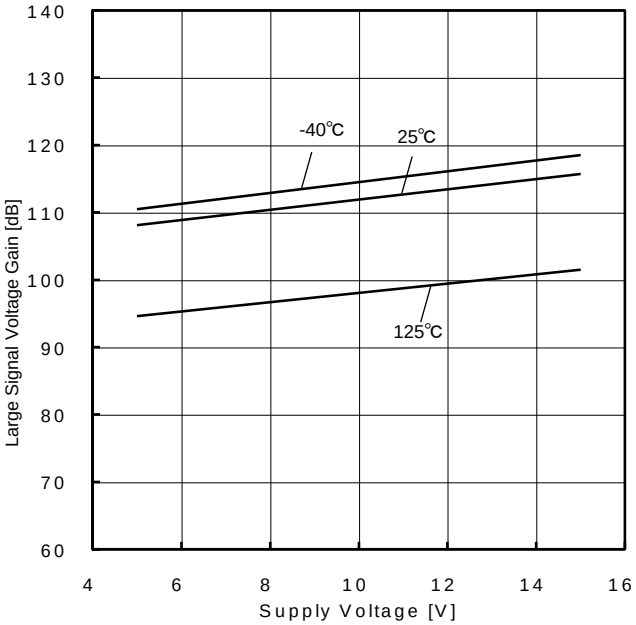


Figure 45.
大振幅電圧利得－電源電圧特性
(R_L=2kΩ)

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

特性データ（続き）

○BA2902Yxx-M

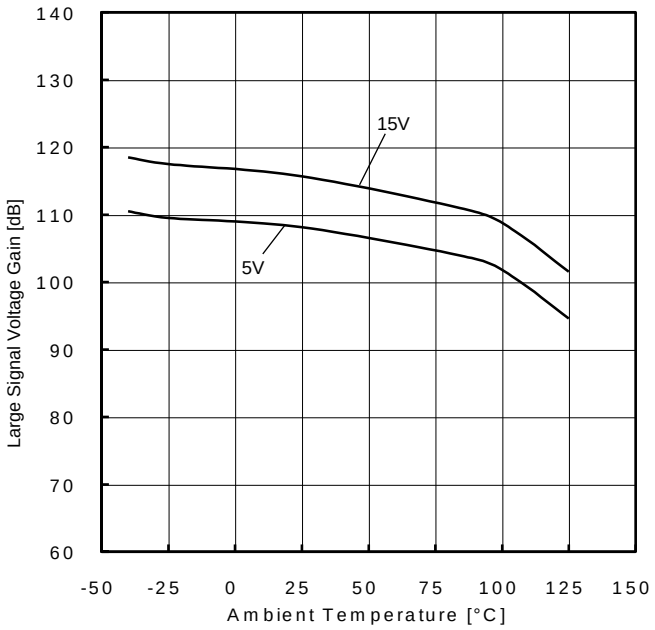


Figure 46.
大振幅電圧利得ー温度特性
(R_L=2kΩ)

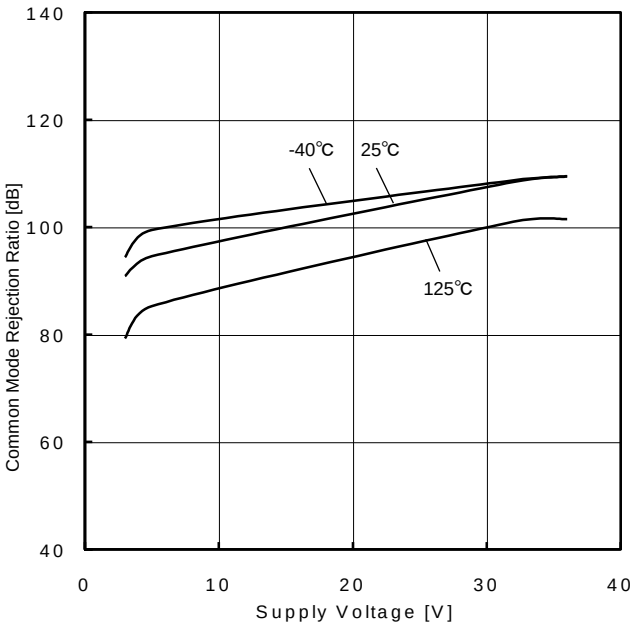


Figure 47.
同相信号除去比ー電源電圧特性

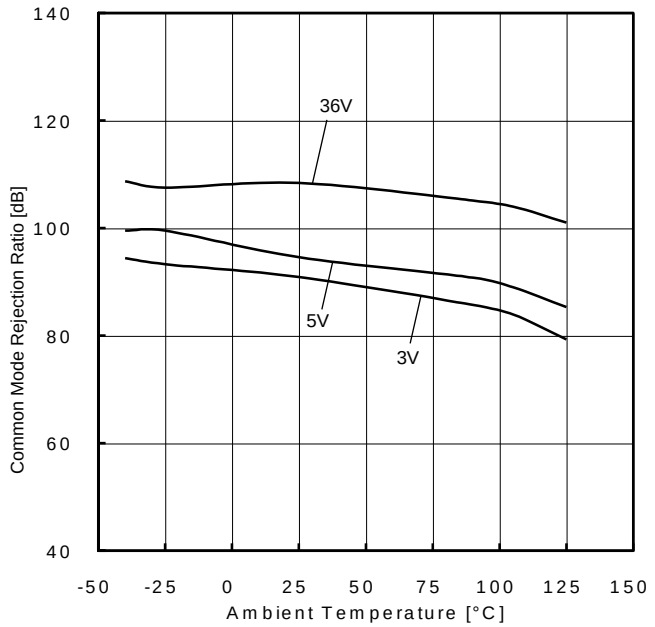


Figure 48.
同相信号除去比ー温度特性

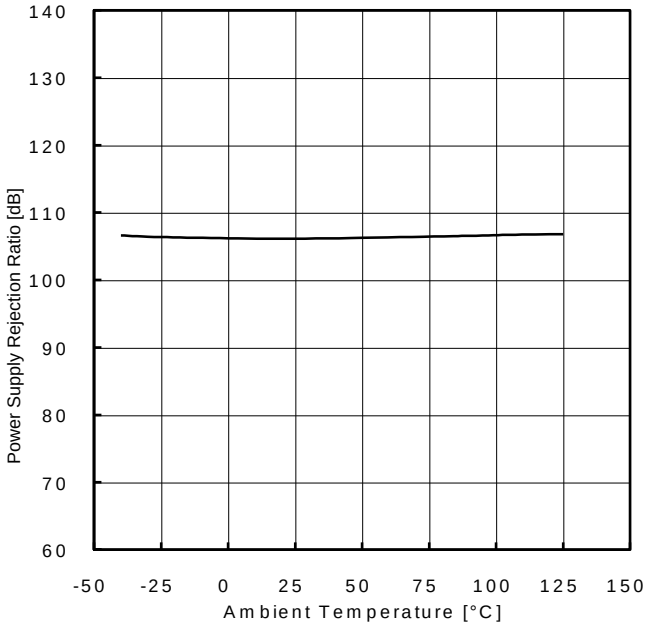


Figure 49.
電源電圧除去比ー温度特性

(*)上記のデータは代表的なサンプルの測定値であり、保証するものではありません。

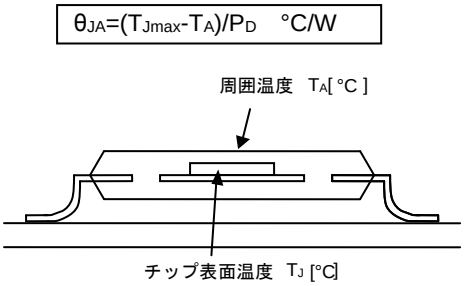
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

許容損失について

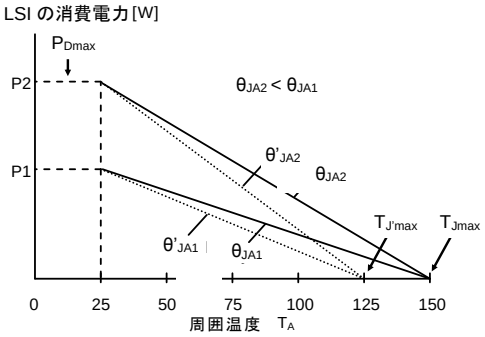
許容損失(全損失)は周囲温度 T_A=25℃(常温)で IC が消費できる電力を示しています。IC は電力を消費すると発熱し、IC チップの温度は周囲温度よりも高くなります。IC チップが許容できる温度は回路構成や製造プロセス等により決まり、消費できる電力は制限されます。パッケージ内の IC チップが許容できる温度(最大接合部温度)とパッケージの熱抵抗(放熱性)によって許容損失は決まります。接合部温度の最大値は通常、保存温度範囲の最大値と同じです。
IC が電力を消費することで発生する熱はパッケージのモールド樹脂やリードフレームなどから放熱されます。
この放熱性(熱の逃げにくさ)を示すパラメータは熱抵抗と呼ばれ、記号では θ_{JA}℃/W で表されます。この熱抵抗からパッケージ内部の IC の温度を推定することができます。Figure 50. (a)にパッケージの熱抵抗のモデルを示します。
熱抵抗 θ_{JA}、周囲温度 T_A、最大接合部温度 T_{Jmax}、消費電力 P_D、は次式で求められます。

$$\theta_{JA} = (T_{Jmax} - T_A) / P_D \quad ℃/W$$

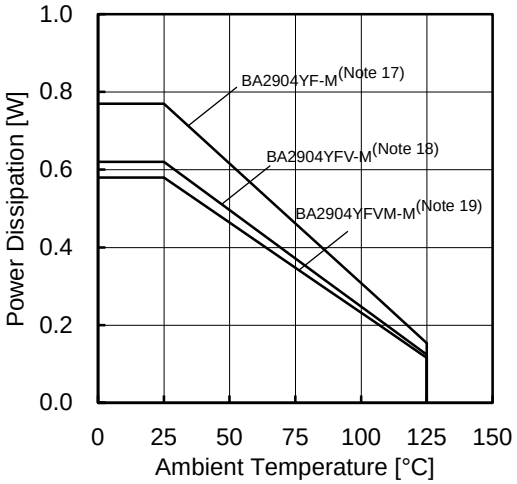
Figure 50. (b)ディレーティングカーブ(熱軽減曲線)は周囲温度に対して IC が消費できる電力を示しています。IC が消費できる電力はある周囲温度から減衰していきます。この傾きは熱抵抗 θ_{JA} により決定されます。熱抵抗 θ_{JA} は、同一パッケージを使用してもチップサイズ、消費電力、パッケージ周囲温度、実装条件、風速などに依存します。ディレーティングカーブは規定の条件で測定された参考値を示しています。Figure 50.(c),(d)に BA2904Yxxx-M、BA2902Yxx-M のディレーティングカーブを示します。



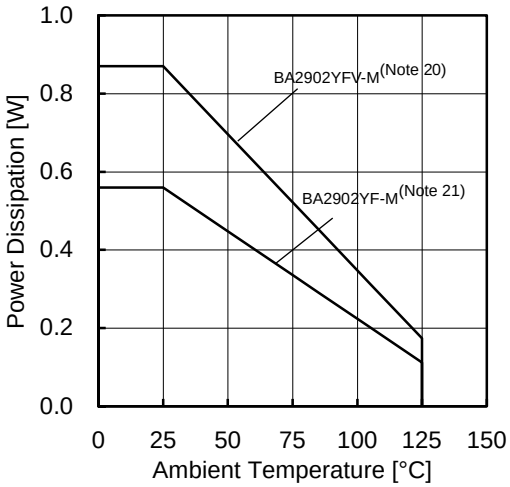
(a) 熱抵抗



(b) ディレーティングカーブ



(c) BA2904Yxxx-M



(d) BA2902Yxx-M

(Note17)	(Note18)	(Note19)	(Note20)	(Note21)	単位
6.2	5.0	4.7	7.0	4.5	mW/°C

T_A=25°C 以上で使用する場合には、1°C につき上記の値を減じます。
許容損失は 70mm×70mm×1.6mm FR4 ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3%以下)実装時の値です。

Figure 50. 熱抵抗とディレーティングカーブ

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

アプリケーションヒント

測定回路 1，測定条件

VCC, VEE, E_K, V_{ICM} の単位 V

測定項目	V_F	S1	S2	S3	VCC	VEE	E_K	V_{ICM}	計算式
入力オフセット電圧	V_{F1}	ON	ON	OFF	5~30	0	-1.4	0	1
入力オフセット電流	V_{F2}	OFF	OFF	OFF	5	0	-1.4	0	2
入力バイアス電流	V_{F3}	OFF	ON	OFF	5	0	-1.4	0	3
	V_{F4}	ON	OFF						
大振幅電圧利得	V_{F5}	ON	ON	ON	15	0	-1.4	0	4
	V_{F6}				15	0	-11.4	0	
同相信号除去比 (同相入力電圧範囲)	V_{F7}	ON	ON	OFF	5	0	-1.4	0	5
	V_{F8}				5	0	-1.4	3.5	
電源電圧除去比	V_{F9}	ON	ON	OFF	5	0	-1.4	0	6
	V_{F10}				30	0	-1.4	0	

-計算式-

1.入力オフセット電圧 (V_{IO})

$$V_{IO} = \frac{|V_{F1}|}{1+R_F/R_S} \quad [V]$$

2.入力オフセット電流 (I_{IO})

$$I_{IO} = \frac{|V_{F2}-V_{F1}|}{R_I \times (1+R_F/R_S)} \quad [A]$$

3.入力バイアス電流 (I_B)

$$I_B = \frac{|V_{F4}-V_{F3}|}{2 \times R_I \times (1+R_F/R_S)} \quad [A]$$

4.大振幅電圧利得 (A_V)

$$A_V = 20\mathrm{Log}\ \frac{\Delta E_K \times (1+R_F/R_S)}{|V_{F5}-V_{F6}|} \quad [dB]$$

5.同相信号除去比 (CMRR)

$$\mathrm{CMRR} = 20\mathrm{Log}\ \frac{\Delta V_{ICM} \times (1+R_F/R_S)}{|V_{F8} - V_{F7}|} \quad [dB]$$

6.電源電圧除去比 (PSRR)

$$\mathrm{PSRR} = 20\mathrm{Log}\ \frac{\Delta VCC \times (1+ R_F/R_S)}{|V_{F10} - V_{F9}|} \quad [dB]$$

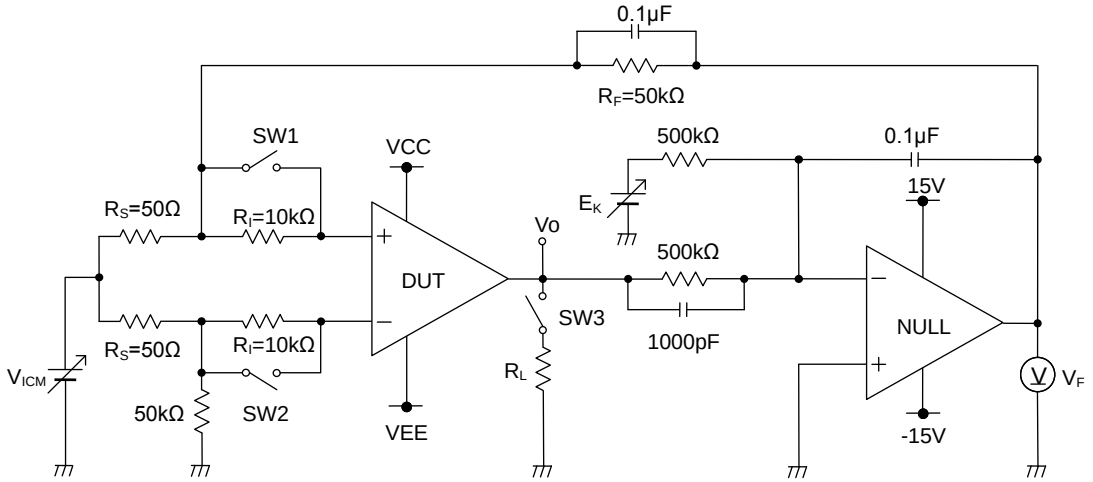


Figure 51. 測定回路 1 (1 チャンネルのみ)

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

測定回路 2 , SW 条件

SW No.	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13	SW14
回路電流	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
最大出力電圧(High)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
最大出力電圧(Low)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
出力ソース電流	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
出力シンク電流	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
スルーレート	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
利得帯域幅積	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
入力換算雑音電圧	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF

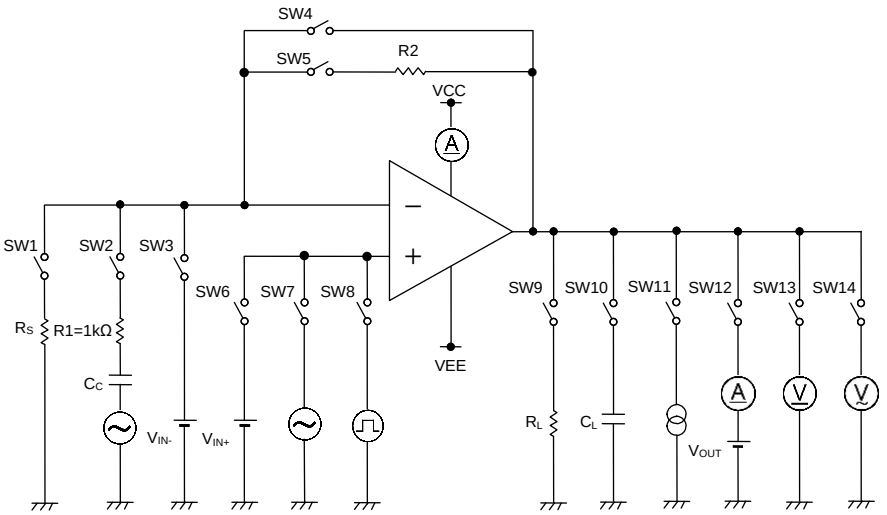


Figure 52. 測定回路 2 (片チャンネルのみ)

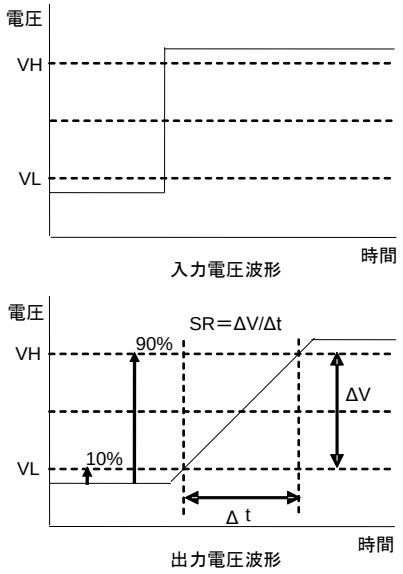


Figure 53. スルーレート測定時 入出力波形

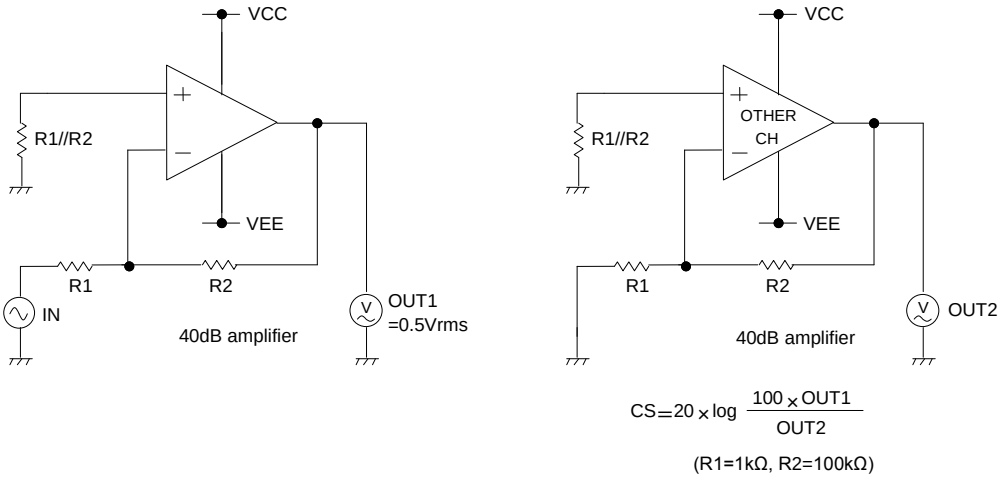


Figure 54. 測定回路 3（チャンネルセパレーション）

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用上の注意

1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れる等の対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑止してください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。
また、LSI のすべての電源端子について電源－グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬけが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 熱設計について

万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。本仕様書の絶対最大定格に記載しています許容損失は、70mm x 70mm x 1.6mm ガラスエポキシ基板実装時、放熱板なし時の値であり、これを超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用する等の対策をして、許容損失を超えないようにしてください。

6. 推奨動作条件について

この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることが出来る範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。推奨動作範囲内であっても電圧、温度特性を示します。

7. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

8. 強電磁界中の動作について

強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

9. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

10. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源およびグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

使用上の注意　―　続き

11. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。
この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。
例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

- ○抵抗では、GND＞(端子 A)の時、トランジスタ(NPN)では GND > (端子 B)の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。
- ○また、トランジスタ(NPN)では、GND > (端子 B)の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND(P 基板)より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

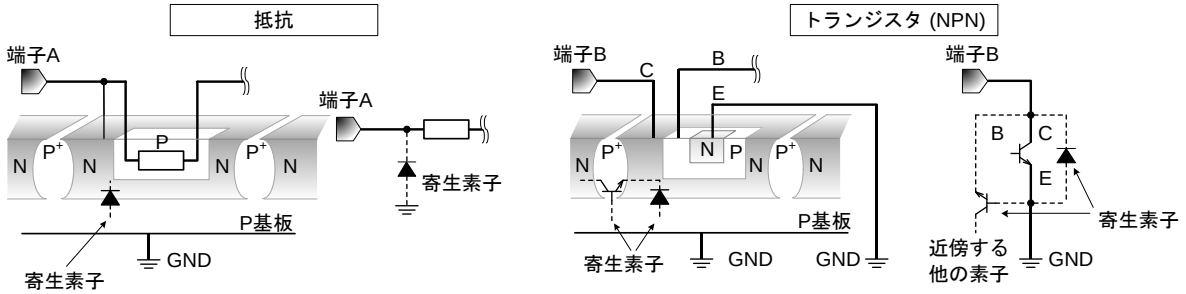


Figure 55. モノリシック IC 構造例

12. 未使用回路の処理

使用しない回路がある場合は、Figure 56. のように接続し、非反転入力端子を VEE より大きい同相入力電圧範囲(V_{ICM})内の電位にすることをお勧めします。

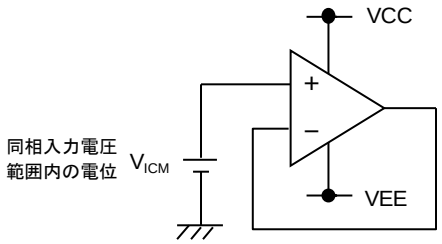


Figure 56. 未使用回路の処理例

13. 入力端子の印加電圧について

入力端子に対しては、電源電圧にかかわらず VEE+36V の電圧を特性劣化や破壊がなく印加可能です。ただしこれは回路動作を保証するものではありません。電気的特性の同相入力電圧範囲内の入力電圧でなければ、回路は正常に動作しませんのでご注意ください。

14. 使用電源(両電源/単電源)について

コンパレータは VCC-VEE 間に所定の電圧が印加されていれば動作します。したがって単電源、両電源どちらの場合でも使用可能です。

15. 出力端子の短絡について

出力端子と VCC 端子を短絡した場合、条件によっては過大な出力吸込み電流が流れ、発熱により IC が破壊する可能性がありますのでご注意ください。

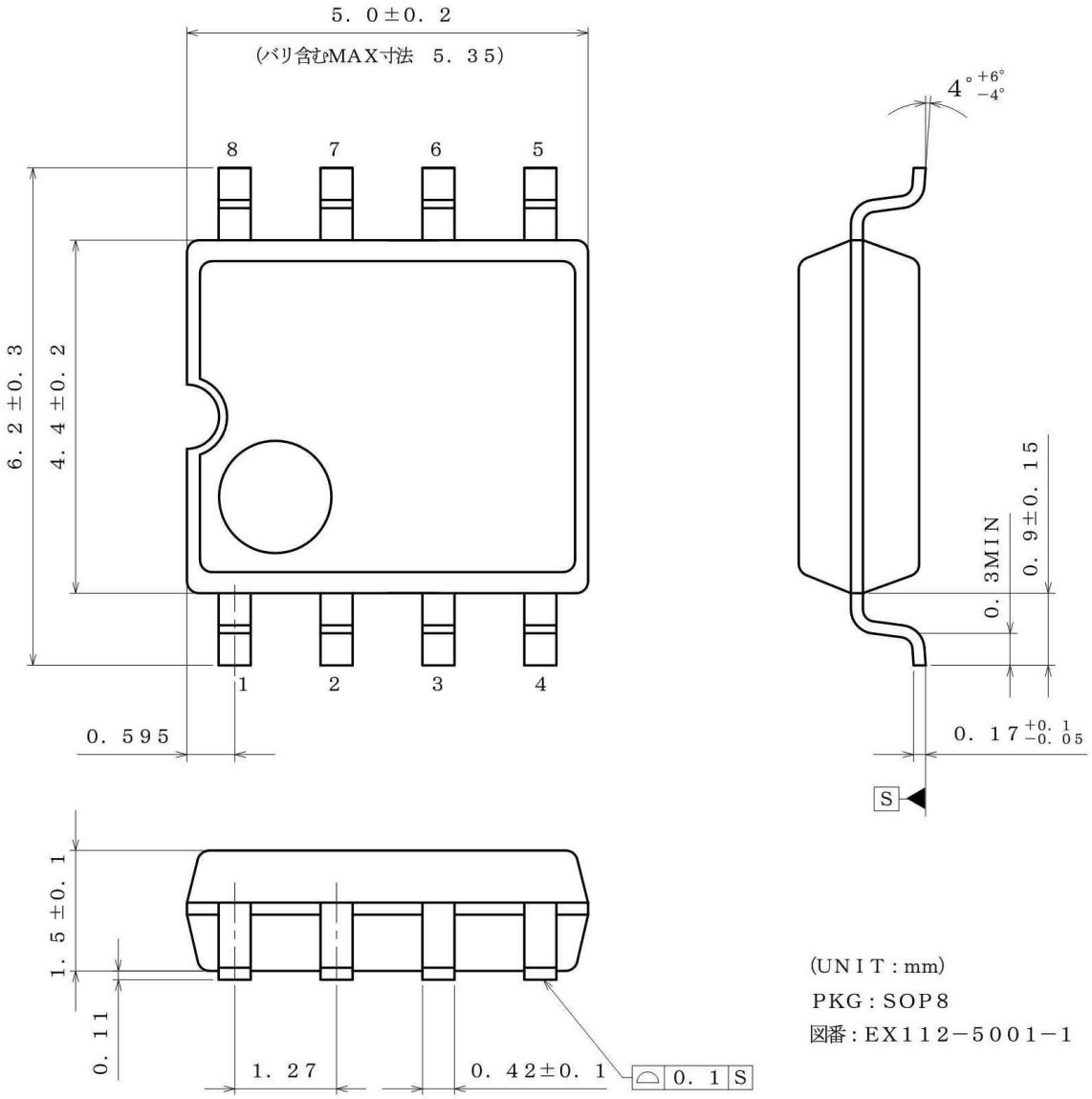
16. IC の取り扱いについて

基板のソリや曲がりなどにより IC に応力が加わると、ピエゾ抵抗効果により特性が変動する可能性があります。基板のソリや曲がりにご注意ください。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

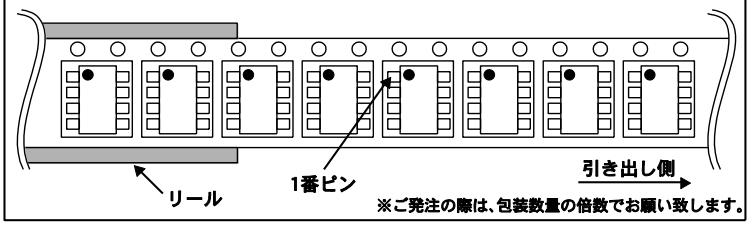
外形寸法図と包装・フォーミング仕様

Package Name	SOP8



＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）

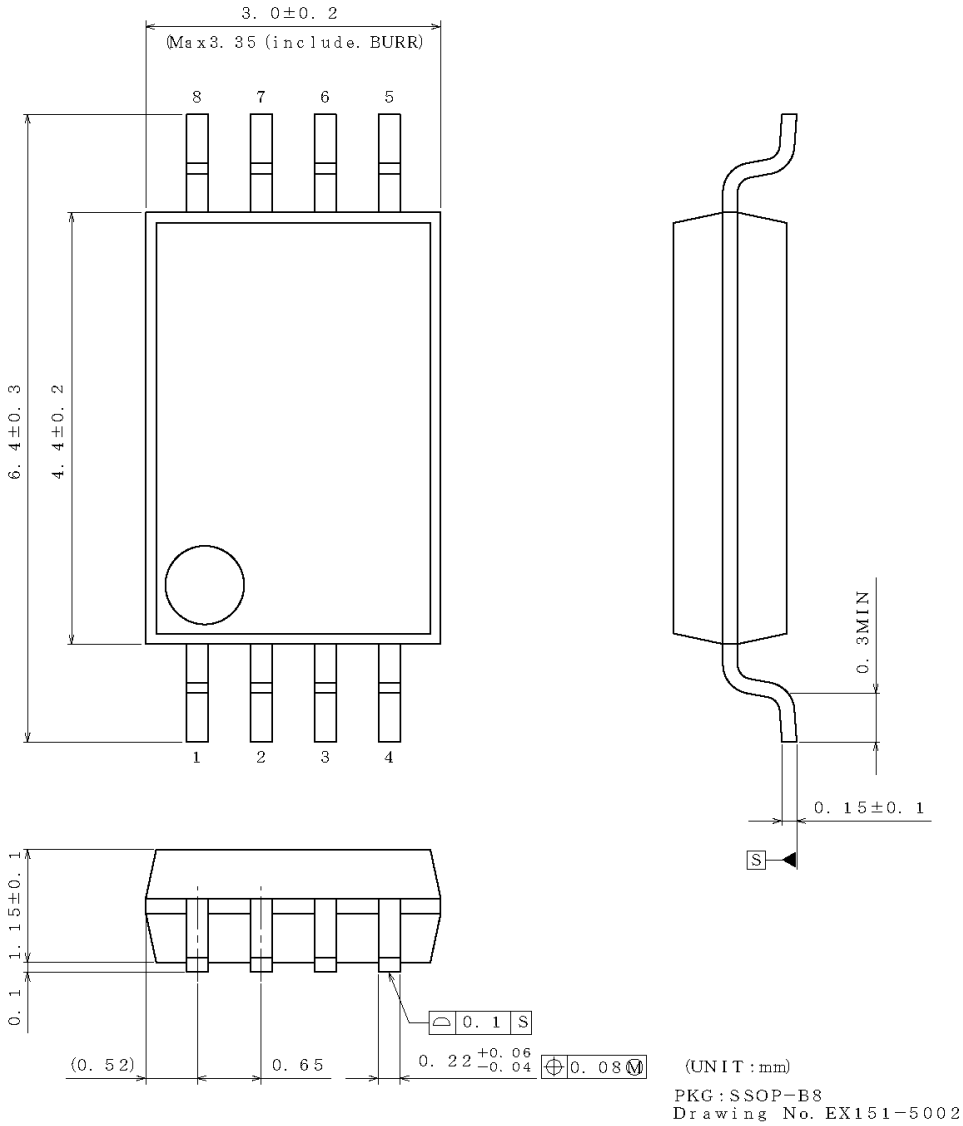


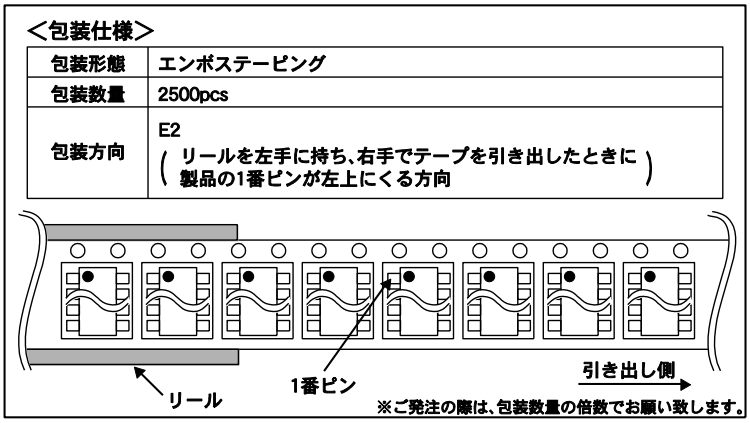
※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

外形寸法図と包装・フォーミング仕様（続き）

Package Name	SSOP-B8

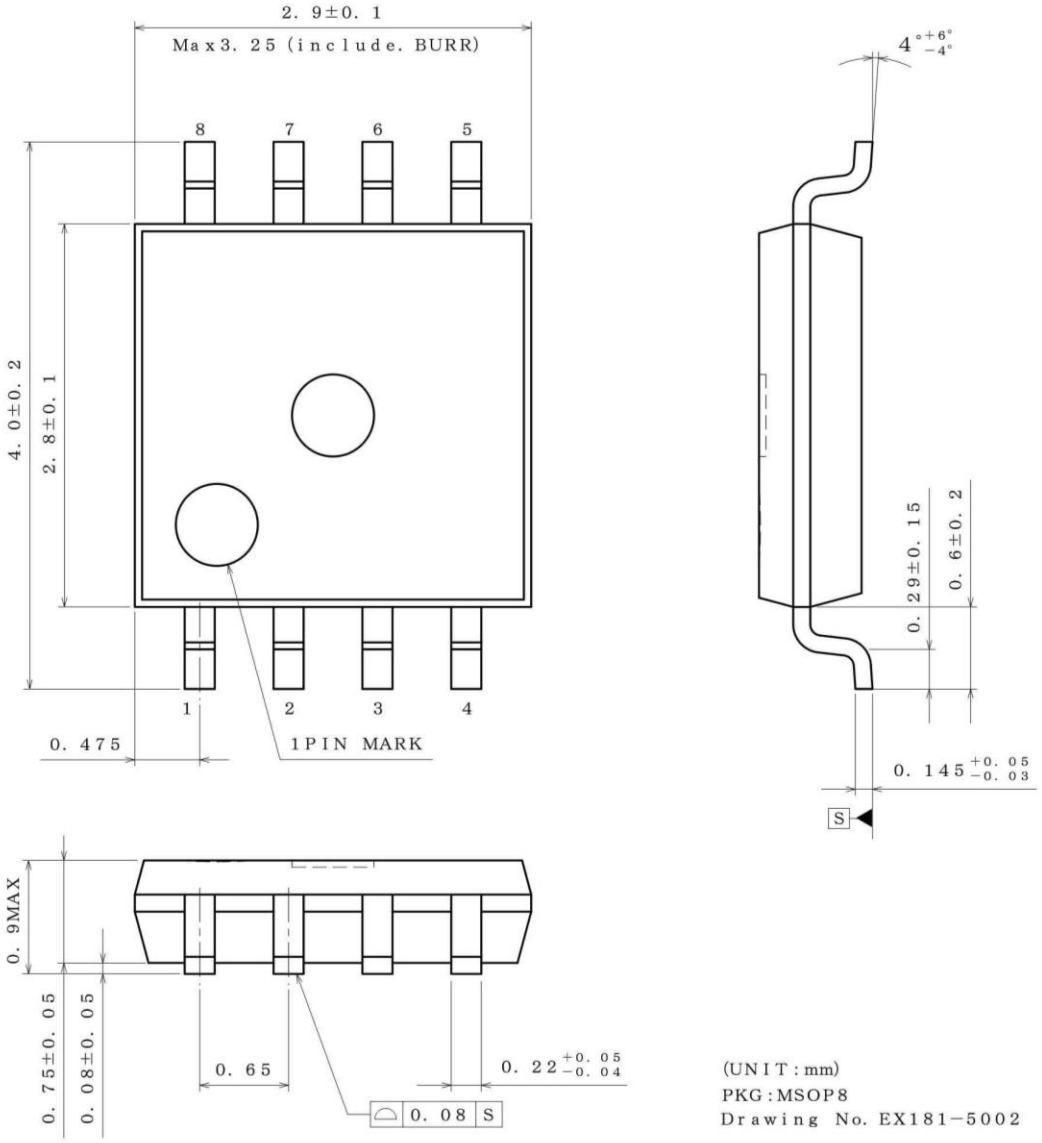




© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

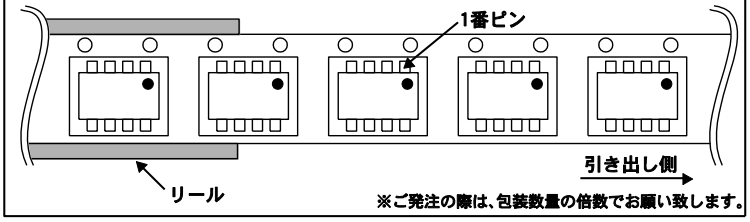
外形寸法図と包装・フォーミング仕様（続き）

Package Name	MSOP8



＜包装仕様＞

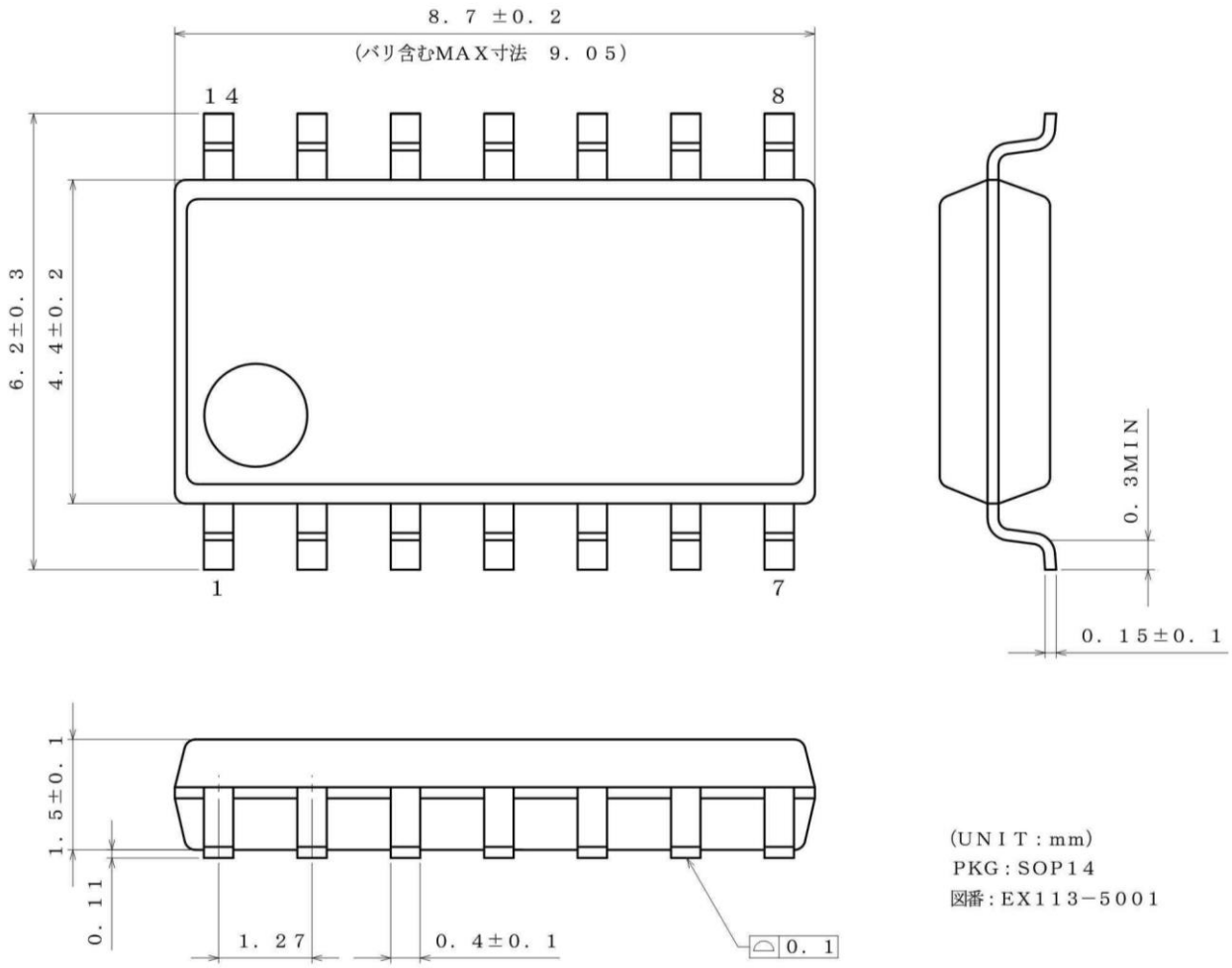
包装形態	エンボステーピング
包装数量	3000pcs
包装方向	TR （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが右上にくる方向）



© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

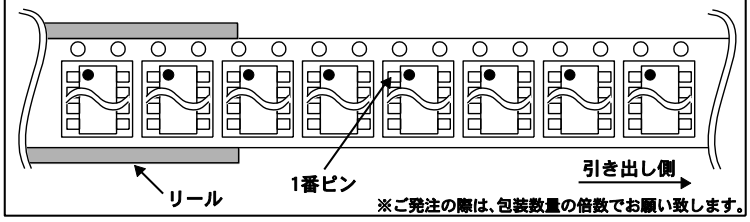
外形寸法図と包装・フォーミング仕様（続き）

Package Name	SOP14



＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）

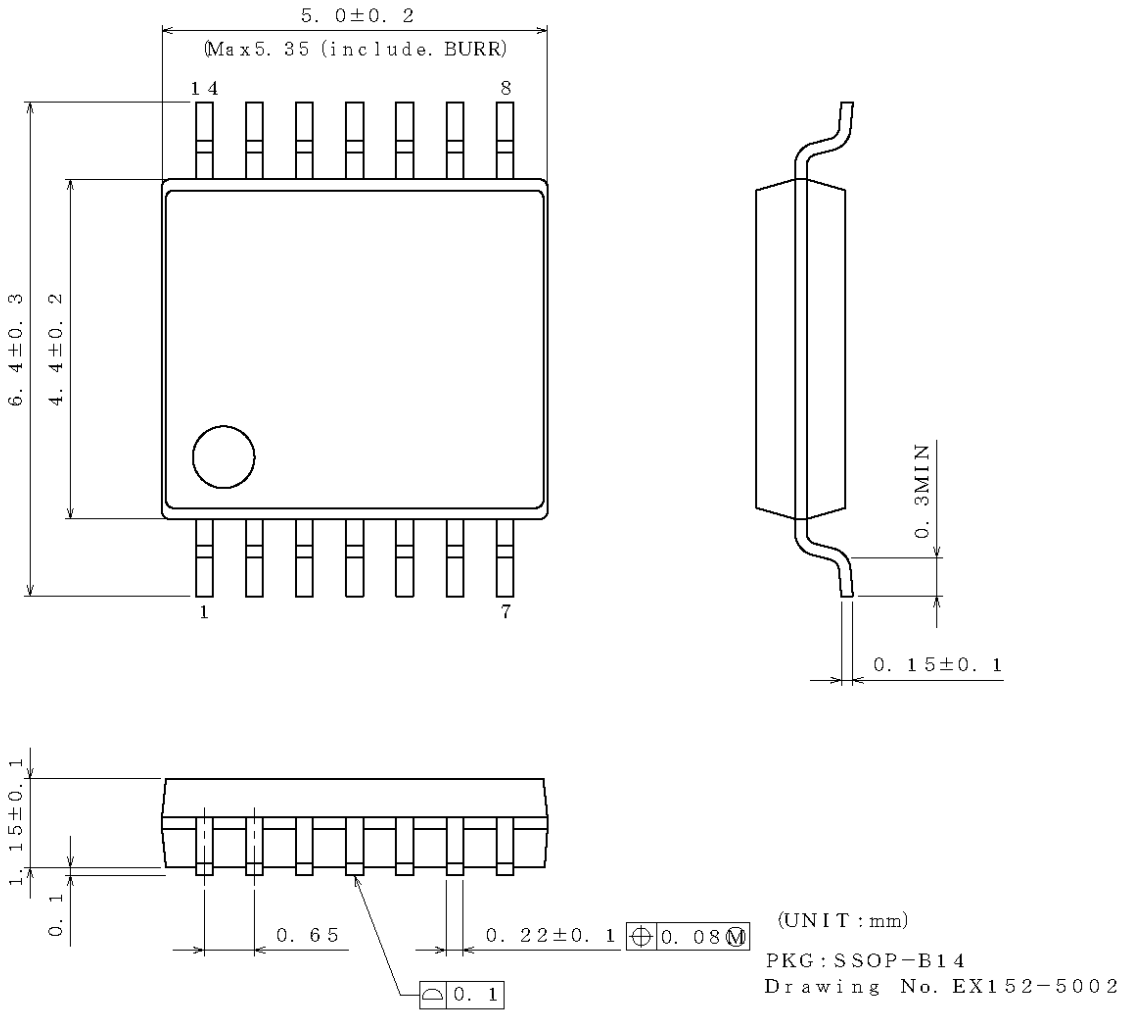


※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

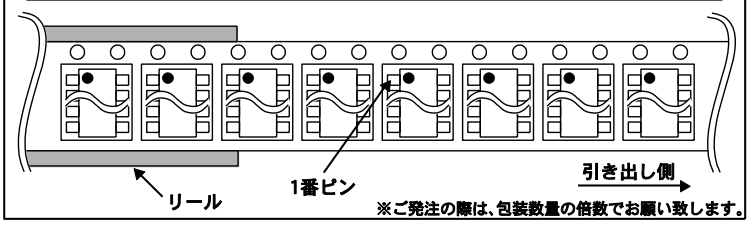
外形寸法図と包装・フォーミング仕様（続き）

Package Name	SSOP-B14



＜包装仕様＞

包装形態	エンボステーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 （リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに製品の1番ピンが左上にくる方向）

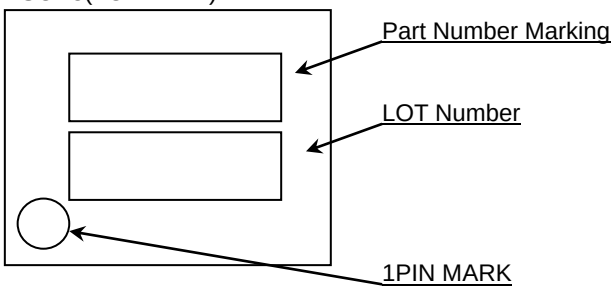


※ご発注の際は、包装数量の倍数でお願い致します。

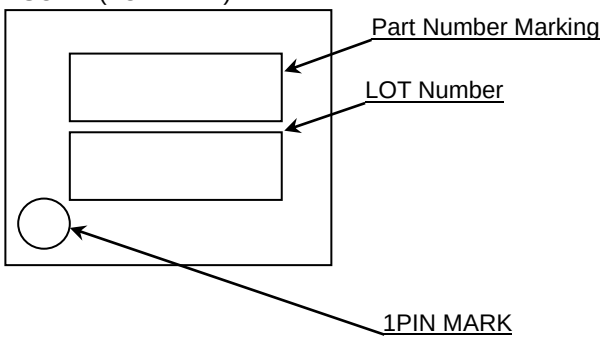
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

標印図

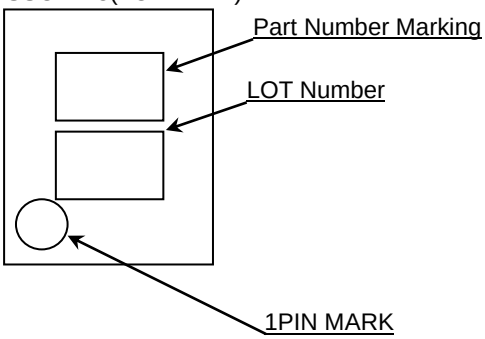
SOP8(TOP VIEW)



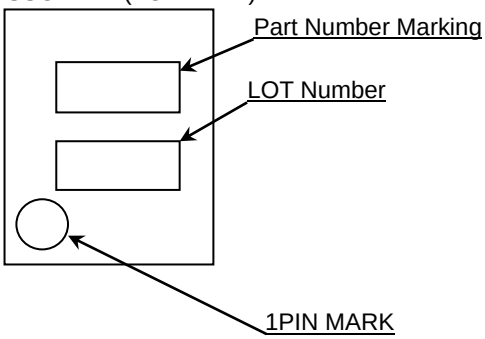
SOP14(TOP VIEW)



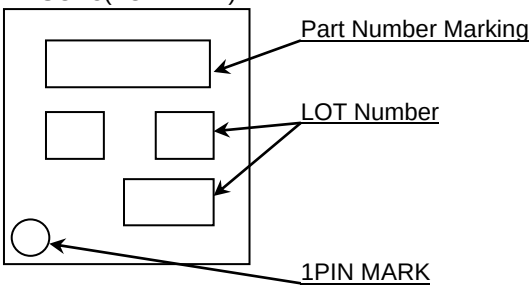
SSOP-B8(TOP VIEW)



SSOP-B14(TOP VIEW)



MSOP8(TOP VIEW)

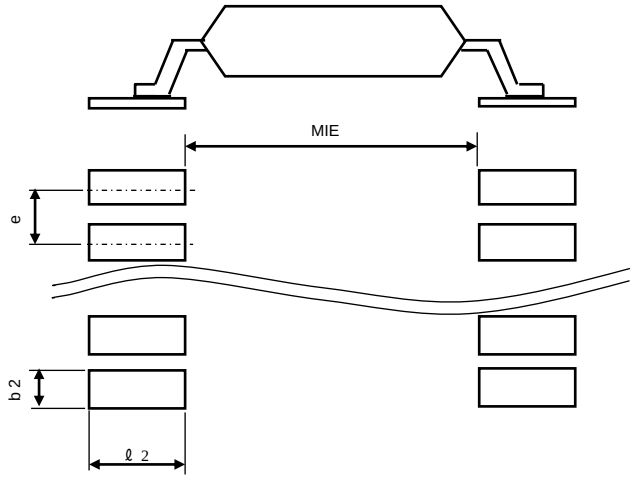


Product Name		Package Type	Marking
BA2904Y	F-M	SOP8	04YM
	FV-M	SSOP-B8	04YM
	FVM-M	MSOP8	04YM
BA2902Y	F-M	SOP14	BA2902YFM
	FV-M	SSOP-B14	02YM

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

ランドパターン

SOP8, SSOP-B8, MSOP8, SOP14, SSOP-B14



単位：mm

PKG	ランドピッチ e	ランド間隔 MIE	ランド長 ≧ℓ 2	ランド幅 b2
SOP8 SOP14	1.27	4.60	1.10	0.76
SSOP-B8 SSOP-B14	0.65	4.60	1.20	0.35
MSOP8	0.65	2.62	0.99	0.35

改訂履歴

日付	Revision	変更内容
2012. 3.05	001	New Release
2013. 1.28	002	ランドパターン追加
2013. 9.13	003	SOP8, SSOP-B8, MSOP8 許容損失訂正、MSOP8 1°C あたりの熱低減値訂正、 SSOP-B8, SSOP-B14 外形寸法図訂正
2022. 9.07	004	誤記修正

© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器(Note 1)、航空宇宙機器、原子力制御装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASSⅢ	CLASSⅢ	CLASSⅡb	Ⅲ類
CLASSⅣ		CLASSⅢ	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
   ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
   ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。

3. 本製品は、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておりません。したがいまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
   ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
   ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
   ③潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
   ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
   ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合
   ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用
   ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
   ⑧結露するような場所でのご使用

4. 本製品は耐放射線設計はなされておりません。

5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。

6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。

7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。

8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。

9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。

2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせて頂きます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。
   その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。

2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがいまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
   ① 潮風、Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_2 等の腐食性ガスの多い場所での保管
   ② 推奨温度、湿度以外での保管
   ③ 直射日光や結露する場所での保管
   ④ 強い静電気が発生している場所での保管

2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。

3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱いください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。

4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに２次元バーコードが印字されていますが、２次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定めるリスト規制貨物等に該当するおそれがありますので、輸出する場合には、ロームへお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。

2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。

3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権 その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。 ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。

2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。

3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。

4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。

2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。

3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

© 2015 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.